

# 领先系统设计盛会IIC-China 助您飞跃创新技术

第十三届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China 2008)



成都 **新!**

2008年2月28-29日  
世纪城新国际会展中心

深圳  
2008年3月3-4日  
会展中心

北京  
2008年3月6-7日  
中国国际贸易中心

上海  
2008年3月10-11日  
世贸商城

支持机构:



赞助商:



合作媒体:



global sources | CMP

国际集成电路  
研讨会暨展览会

# IIC-China年度专业盛会展示技术和器件的最新进展

今年的第十三届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China 2008)将原有的三地扩展到四地：成都、北京、上海和深圳，同时，其参展厂商将再创历史新高，其规模之宏大实为中国的设计师、技术经理和采购经理不可错过的年度技术盛会。

IIC-China 2008的阵容再次扩大，众多世界顶尖的技术厂商悉数到场。在原有的集成电路、分立半导体、测试/测量、EDA和其他开发工具的基础上，增加了电源专区、射频/无线专区和无源器件专区，为您提供一站式设计解决方案，助您解决各种技术挑战。

厂家研讨会、高峰论坛、主题讲演等技术会议将为您分析最新的技术动态。

## 把握全球领先设计技术和最新器件的动态

欢迎参加2008年国际集成电路研讨会暨展览会

尊敬的电子工程人士：

2008年北京奥运会将为中国电子工业带来更多的发展机遇。电子设计技术和半导体器件快速发展的特性要求工程师、技术管理者和采购人员时刻跟踪技术和器件的变化，以设计出更符合市场需求、创新和有个性的电子产品。国际集成电路研讨会暨展览会就是为了满足您的这种需求而举办的。

作为一个全面反映电子技术和新型器件动态的全球性活动，我衷心地希望本次会议会给您带来新的启示和灵感，并获得最新的器件体验。

除了可以通过展览会与国际及国内半导体、测试/测量、EDA、分销商等领先公司的面对面接触，我们还特意安排了在数字消费电子、无线/微波通信、电源管理、嵌入式系统、EDA工具等领域的多场现场技术讲演，并且还将专门举办高峰论坛，邀请半导体行业的多位高层人士与你分享他们对中国未来在信息电子领域将面临的技术机遇和挑战的宏观分析。

作为已成功在中国举办十二年的专业展会，IIC-China 2008的所有研讨会、高峰论坛以及展览将免费向电子行业的专业人士开放。我热切地希望您不要错过这个每年一度的全球性半导体行业盛会，并提出您宝贵的建议。



Yorbe Zhang  
IIC-China 2008研讨会主席

# 影响业界的技术研讨会，助您掌握最新理论

在中国系统设计界影响深远的高规格研讨会，资讯强大，内容丰富！强势推出主题报告、高峰论坛及厂商技术讲座三大主力架构！

## 成都 2月28日

上午11:00-下午12:00	主题报告：数字家庭		
	电源管理	嵌入式系统	
下午1:30-2:20	Micrel	提高系统性能的内嵌双高速总线技术， NXP	
下午3:40-4:30	汽车电子		参观展览会
	Micrel		

## 成都 2月29日

上午10:30-下午12:00	高峰论坛：下一代音视频技术与产品的设计		
	无线射频		数字消费电子
下午1:30-2:20	为自动抄表设计的简单而健壮的自组织网络， Cyan Technology		参观展览会
下午2:40-3:30	参观展览会		便携设备中的模拟电路设计， Union Semiconductor
下午3:40-4:30	射频模块集成是产品设计成功的有效保证， TriQuint		参观展览会

## 深圳 3月3日

上午11:00-下午12:00	主题报告：智能互联且面向服务的设备器材， Kevin Dallas先生， 视窗嵌入业务部总经理， 微软公司			
	数字消费电子	电信基础设施	电源管理	嵌入式系统
下午1:30-2:20	HDMI产品中高稳定性的CEC功能的设计， Analog Devices	射频模块集成是产品设计成功的有效保证， TriQuint	Micrel	利用MSP430实施电容式触摸传感技术， Texas Instruments
下午2:40-3:30	下一代的多媒体电路 – CEVA MM2000, CEVA	运营级以太网在PDH网络上的传输， Maxim	高速接口静电防护方案：适用IAD/DTV市场的开关稳压器(结合功率开关)， Semtech	为自动抄表设计的简单而健壮的自组织网络 Cyan Technology
下午3:40-4:30	利用零功耗CPLD， 满足功耗、面积和成本需求， Altera	Numonyx	如何利用优良的用户界面推动数字电源管理的采纳 Primarion Corp.	Vinculum – 智能型USB Host桥接器芯片， FTDI

## 展厅开放式讲座

	厂商技术讲座		厂商技术讲座
下午1:00-1:30	为32位微控制器提供架构灵活性和可配置性， MIPS Technologies	下午1:30-2:00	内嵌无刷直流电机高效控制模块， NXP
下午2:00-2:30	飞思卡尔的Flexis™系列：8位和32位兼容USB MCU系列及其应用， Freescale Semiconductor	下午2:30-3:00	高能效电源解决方案概览， ON Semiconductor
下午3:00-3:30	便携设备中的模拟电路设计 Union Semiconductor	下午3:30-4:00	移动通信中的CMOS RF收发器， NXP
下午4:00-4:30	参观展览会		参观展览会

## 电子供应峰会

	技术与分销服务
下午1:45-2:35	电子元器件分销行业十大挑战， 艾睿电子北亚地区高级副总裁 余敏宏
下午2:45-3:35	美国高科技出口管制之下的中国元器件采购对策， 驰创电子公司总经理 吴振洲
下午3:45-4:35	e化供应链管理服务电子制造商， 大联大集团副总裁兼首席运营官 谢加川

第二天下午2:00-4:30供应商开发与管理(互动研讨)-特别嘉宾演讲。

## 深圳 3月4日

上午10:30-下午12:00	高峰论坛：下一代的音视频技术与产品			
	数字消费电子	嵌入式系统	无线通信	嵌入式系统
下午1:30-2:20	Spansion	蓬勃发展的嵌入式应用市场， Intel	峰值因数衰减和数字预失真 – 全面的基站解决方案， Optichron	AT91SAM7L – 基于闪存的超低功耗ARM微控制器， Atmel
下午2:00-3:30	功率电子高峰论坛：高能量转换效率的设计趋势			
下午2:40-3:30	内置闪存的8位嵌入式微处理器方案的系统成本与设计可靠性， ABOV Semiconductor	汽车电子	飞思卡尔的第三代ZigBee平台， Freescale Semiconductor	安全微控制器在知识产权保护中的应用， Maxim
下午3:40-4:30	音频编解码器、头戴式耳机放大器与FM发射器， Leadis	Micrel	飞思卡尔帮助中国客户应对汽车电子领域新挑战 Freescale Semiconductor	sub-GHz FSK无线电市场的全新概念， Integration
				NEC电子单片机在中国地区的发
				展与方向， NEC Electronics

## 研讨会

### 展厅开放式讲座

厂商技术讲座		厂商技术讲座	
下午1:00-1:30	液晶电视电源与背光整体方案, NXP	下午1:30-2:00	参观展览会
下午2:00-2:30	IR SupIRBuck™, International Rectifier	下午2:30-3:00	射频产品的设计创新, Peregrine
下午3:00-3:30	飞思卡尔的功能强大但功耗更低的应用处理器-i.MX, Freescale Semiconductor		参观展览会

### 北京 3月6日

上午11:00-下午12:00	主题报告: 中国向创新型动力源的转变, David B. Bell先生, 总裁、首席运营官及董事, Intersil Corporation		
	数字消费电子	电源管理	嵌入式系统
下午1:30-2:20	飞思卡尔的功能强大但功耗更低的应用处理器-i.MX, Freescale Semiconductor	Micrel	新型防伪安全解决方案 - 爱特梅尔的 CryptoMemory高级加密系列存储产品, Atmel
下午2:40-3:30	利用零功耗CPLD, 满足功耗、面积和成本需求, Altera	飞思卡尔消费和便携式应用的电源管理解决方案, Freescale Semiconductor	Vinculum - 智能型USB Host桥接器芯片, FTDI
下午3:40-4:30	Numonyx	高速接口静电防护方案; 适用IAD/DTV市场的开关稳压器(结合功率开关), Semtech	参观展览会

### 北京 3月7日

上午10:30-下午12:00	高峰论坛: 下一代音视频技术与产品的设计		
	数字消费电子	无线通信	嵌入式系统
下午1:30-2:20	Spansion	峰值因数衰减和数字预失真-全面的基站解决方案, Optichron	万兆以太网市场趋势及主要应用, Intel
下午2:00-3:30		<b>功率电子高峰论坛: 高能量转换效率的设计趋势</b>	
下午2:40-3:30	LED充电泵与动态背光控制器, Leadis	飞思卡尔的第三代ZigBee平台, Freescale Semiconductor	内嵌式向量浮点处理器材 - 提升运算性能, NXP
下午2:40-4:30	便携设备中的模拟电路设计, Union Semiconductor	飞思卡尔帮助中国客户应对汽车电子领域新挑战, Freescale Semiconductor	汽车电子

### 上海 3月10日

上午11:00-下午12:00	主题报告: 叶昱良先生, 大中华区区域行政官, NXP			
	数字消费电子	电信基础设施	电源管理	嵌入式系统
下午1:30-2:20	下一代的多媒体电路 - CEVA MM2000, CEVA	射频模块集成是产品设计成功的有效保证, TriQuint	Micrel	AT91SAM7L - 基于闪存的超低功耗ARM微控制器, Atmel
下午2:40-3:30	数字电子时代的模拟产品, Texas Instruments	飞思卡尔消费和便携式应用的电源管理解决方案, Freescale Semiconductor	利用零功耗CPLD, 满足功耗、面积和成本需求, Altera	为自动抄表设计的简单而健壮的自组织网络 Cyan Technology
下午3:40-4:30	浅析HDMI™ CTS V.1.3和兼容测试中的常见问题 Analog Devices	移动通信中的CMOS RF收发器, NXP	高速接口静电防护方案; 适用IAD/DTV市场的开关稳压器(结合功率开关), Semtech	Vinculum - 智能型USB Host桥接器芯片, FTDI

### 电子供应峰会

	技术与分销服务
下午1:45-2:35	电子元器件分销行业十大挑战, 艾睿电子亚太集团总裁兼企业副总裁 江达明
下午2:45-3:35	美国高科技出口管制之下的中国元器件采购对策, 驰创电子公司总经理 吴振洲
下午3:45-4:35	e化供应链管理服务电子制造商, 大联大集团副总裁兼首席运营官 谢加川

第二天下午2:00-4:30供应商开发与管理(互动研讨)-特别嘉宾演讲。

### 上海 3月11日

上午10:30-下午12:00	高峰论坛: 下一代音视频技术与产品的设计			
	数字消费电子	电源管理	无线通信	嵌入式系统
下午1:30-2:20	Spansion	射频产品的设计创新, Peregrine	峰值因数衰减和数字预失真 - 全面的基站解决方案, Optichron	万兆以太网市场趋势及主要应用 Intel
下午2:00-3:30		<b>功率电子高峰论坛: 高能量转换效率的设计趋势,</b>		
下午2:40-3:30	便携设备中的模拟电路设计, Union Semiconductor	NEC电子为中国汽车电子行业的发展做出贡献 NEC Electronics	飞思卡尔的第三代ZigBee平台 Freescale Semiconductor	数字消费电子
下午2:40-4:30	飞思卡尔的功能强大但功耗更低的应用处理器-i.MX Freescale Semiconductor	飞思卡尔帮助中国客户应对汽车电子领域新挑战 Freescale Semiconductor	Numonyx	嵌入式系统

**主题报告**由国际权威半导体公司的重量级CEO担纲主讲，您将有机会一睹技术领袖的风采，并与其近距离交流。



邝国华博士

**成都主讲：Dr. Edwin K.W. Kwong 邝国华博士，  
富士通微电子，高级副总裁**

邝博士作为富士通微电子在亚太区的创建人，为富士通服务20年，曾为亚太区工程技术部门总负责人，现为富士通微电子亚太区市场及技术方面的主要负责人；目前是香港中文大学电子工程系的顾问委员会成员及上海交通大学客座研究员。

议题：富士通微电子以自己的技术和经验提供完整的数字家庭解决方案，包括数字电视机(DTV)、数字电视机顶盒(STB)、数字多媒体设备(DV)和WiMAX无线传输技术。旨在共同构建统一的数字家庭平台，展现数字家庭的美好未来。

- 消费者对移动性能的需求
- 工业应用市场不断增长的移动性需求
- 中国大陆的市场需求与新型应用
- 模拟器件创新在满足未来应用时所发挥的作用



Kevin Dallas先生

**深圳主讲：Kevin Dallas先生，视窗嵌入业务部总经理，  
微软公司**

作为微软公司视窗嵌入业务部总经理，Kevin Dallas先生负责所有视窗嵌入式产品线的产品计划编制与管理。

议题：未来数以十亿计受消费者与机构支配的智能设备将主导因特网，智能设备时代即将来临。全新“互联体验”对代工厂商、企业公司与服务运营商意味着是崭新的业务模式及市场机遇。该演讲将阐述这一崭新市场的挑战与机会，并介绍微软与其合作公司是如何努力促使视窗嵌入式平台成为下一代智能互联且面向服务的设备器材的首选方案。



David B. Bell先生

**北京主讲：David B. Bell先生，总裁、首席运营官及董事  
Intersil Corporation**

David B. Bell先生于2007年4月被任命为公司总裁、首席运营官及董事。在此之前，Bell先生在Linear Technology Corporation (LTC) 服务十二年，历任公司战略产品发展经理、功率产品事业部总经理、副总裁兼功率产品事业部总经理、总裁等职。Bell先生拥有美国麻省理工学院电子工程专业的学士学位。

**高峰论坛**特邀专家权威CEO与您共同探讨下一代热门技术及主要发展方向。

详细议题如下：

### 高峰论坛： 下一代音视频技术与产品的设计 (成都、深圳、北京、上海)

传统家庭娱乐系统、媒体中心、便携式媒体播放器甚至移动电话都要用到数字处理，所以下一代音视频技术可谓无处不在。由于内存价格不断降低，各种媒体日益普及，巨大的市场机遇及挑战将会并存。

作为下一代音视频技术标准的主要推动者，各资深技术经理、工程经理将受邀分享他们对技术、产品及市场的见解。

**讨论将集中于以下几个议题：**

- 主要的技术趋势以及当今的技术/市场问题
- 音视频技术发展路线图
- 即将到来的技术变革
- 下一代音视频技术在未来的技术市场

争议。模拟直流-直流转换技术自然有它的追随者，但是近年来数字直流-直流转换技术也受到了相当重视。

本文试图解密未来的高效电源设计方案，并介绍相关技术各自的优势与局限。重点阐述了如何最佳地运用数字功率技术以实现高效、可靠的功率转换。作者无意对模拟技术还是数字技术这一行业争议妄下定论，而是想抛砖引玉并探讨有无可能同时应用模拟与数字技术来实现功率转换。



高效电源适配器电路(采用该公司的TOP-HX产品)。

### 用于ATX计算机电源的高能效解决方案 ON Semiconductor公司

本文将首先介绍美国现有的“能源之星”法规，然后逐一分析讨论了不同环节可能出现的能源损耗。作者将突出阐述了提高电源效率所面临的主要挑战，并针对各种电源结构(双管正激型开关式、有源箝位正激式、半桥-LLC式)介绍了相应的解决方案，且分别分析讨论了它们各自的优缺点以及成本与功率方面的折衷考量。作者另外还就如何在低负载时提高电源效率的设计课题给出了改进建议。

本文将深入探讨电源行业的发展趋势及挑战，作者特别关注如何能使电源效率高于80%的未来技术发展动向。

### 便携式应用电源管理电路发展趋势

#### Texas Instruments公司

现今消费电子产品的形式因素要求经常需要设计师在更小、更薄的封装形式里采用更多的集成元器件。随着设计复杂度的提升，设计师必须明白一些设计欠缺可能会产生噪音与散热问题。解决这些麻烦当然也意味着延长产品的设计周期。

本文将介绍目前先进的电源电路如何能够在单个器件上整合多个电源通道与高性能表现于一身。作者还将分享应用于便携式设备领域的电源管理电路的最新技术进展。

### 为计算机配备环保型电源

#### NXP公司

有效使用能源和环境保护不仅已成为中国经济可持续发展的关键因素，而且还必须是中国供应商生产的整机产品成功与否的评判标准。市场期望电源转换效率能够得到进一步的改善，不单是指其绝对值(85+/90+)还包括其低负载时的功率因素。

本文将介绍恩智浦半导体公司的“绿色”理念，并分享该公司开发低成本、高可靠计算机电源的设计思路。

### 高效电源设计

#### Power Integrations公司

本文将介绍一些欧美最新开发推广的电源效率标准。作者解释了能量损耗会出现在一个电源系统的哪些环节—开关损耗、传导损耗、以及由寄生电感和电容引起的二极管整流器和变压器损耗。并建议采用哪些设计策略可以整体上优化与提升电源的能量转换效率。最后还以实例分析说明了一个用于笔记本电脑的

### 功率电子高峰论坛：(深圳) 高能量转换效率的设计趋势

### 实现高能效的技术方法

#### Infineon公司

无论是系统集成技术还是设备与元器件的高功率密度系统设计，目前显然都无法赶得上功率电子系统开发及其能量效率领域的发展速度。新型系统产品趋向于更高的转换频率、减少或消除庞大的磁体、电容以及为了实现更高转换效率与更低和声的软交换配置。

本文为此将介绍相关领域的新技术、高级器件理念和系统设计考量因素。作者还将详细讨论能够提升能量转换效率的元器件及技术。

### 未来的直流-直流转换将采用哪种技术 - 模拟还是数字？

#### Maxim公司

功率电子行业内部对于未来的高效直流-直流转换技术发展存在着极大的

### 功率电子高峰论坛：(北京) 高能量转换效率的设计趋势

### 实现高能效的技术方法

#### Infineon公司

无论是系统集成技术还是设备与元器件的高功率密度系统设计，目前显然都无法赶得上功率电子系统开发及其能量效率领域的发展速度。新型系统产品趋向于更高的转换频

率、减少或消除庞大的磁体、电容以及为了实现更高转换效率与更低和声的软交换配置。

本文为此将介绍相关领域的技术、高级器件理念和系统设计考量因素。作者还将详细讨论能够提升能量转换效率的元器件及技术。

### **智能负载管理是进一步提升功率转换效率的终极方法**

#### **Microchip Technology公司**

面对未来更苛刻的节能要求，电子设计师业已把功率转换效率提升至90-99%的水平。若想在此基础上再有任何突破，唯一可让设计师有所作为的地方只剩负载本身的效率了。最理想的状况是负载的功率损耗仅在系统工作时产生，其它时间则为零。研讨会中将介绍有助于设计师智能管理系统负载功耗的最新控制技术，也就是能按需要随心所欲地开启或关闭相应的系统负载，从而实现节能的目的。

### **用于ATX计算机电源的高能效解决方案**

#### **ON Semiconductor公司**

本文将首先介绍美国现有的“能源之星”法规，然后逐一分析讨论了不同环节可能出现的能源损耗。作者将突出阐述了提高电源效率所面临的主要挑战，并针对各种电源结构(双管正激型开关式、有源箝位正激式、半桥-LLC式)介绍了相应的解决方案，且分别分析讨论了它们各自的优缺点以及成本与功率方面的折衷考量。作者另外还就如何在低负载时提高电源效率的设计课题给出了改进建议。

本文将深入探讨电源行业的发展趋势及挑战，作者特别关注如何能使电源效率高于80%的未来技术发展动向。

新型系统产品趋向于更高的转换频率、减少或消除庞大的磁体、电容以及为了实现更高转换效率与更低和声的软交换配置。

本文为此将介绍相关领域的技术、高级器件理念和系统设计考量因素。作者还将详细讨论能够提升能量转换效率的元器件及技术。

### **智能负载管理是进一步提升功率转换效率的终极方法**

#### **Microchip Technology公司**

面对未来更苛刻的节能要求，电子设计师业已把功率转换效率提升至90-99%的水平。若想在此基础上再有任何突破，唯一可让设计师有所作为的地方只剩负载本身的效率了。最理想的状况是负载的功率损耗仅在系统工作时产生，其它时间则为零。研讨会中将介绍有助于设计师智能管理系统负载功耗的最新控制技术，也就是能按需要随心所欲地开启或关闭相应的系统负载，从而实现节能的目的。

### **用于ATX计算机电源的高能效解决方案**

#### **ON Semiconductor公司**

本文将首先介绍美国现有的“能源之星”法规，然后逐一分析讨论了不同环节可能出现的能源损耗。作者将突出阐述了提高电源效率所面临的主要挑战，并针对各种电源结构(双管正激型开关式、有源箝位正激式、半桥-LLC式)介绍了相应的解决方案，且分别分析讨论了它们各自的优缺点以及成本与功率方面的折衷考量。作者另外还就如何在低负载时提高电源效率的设计课题给出了改进建议。

本文将深入探讨电源行业的发展趋势及挑战，作者特别关注如何能使电源效率高于80%的未来技术发展动向。

### **功率电子高峰论坛：(上海)高能量转换效率的设计趋势**

#### **实现高能效的技术方法**

#### **Infineon公司**

无论是系统集成技术还是设备与元器件的高功率密度系统设计，目前显然都无法赶得上功率电子系统开发及其能量效率领域的发展速度。

### **厂商技术讲座**

热门技术领域的领先厂商主讲，助您获取最新行业资讯！涉及领域主要包括嵌入式系统、消费数码电子、电信基础设施、电源管理、无线通信、汽车电子、测试及测量以及EDA工具等。

主讲公司包括：

- Maxim
- CEVA
- Altera International Ltd.
- TriQuint Semiconductor
- ON Semiconductor
- Micrel
- Power Integrations
- Primarion Corp.
- Intel
- Cyan Technology
- FTDI
- Spansion
- ABOV Semiconductor
- NEC Electronics
- Freescale Semiconductor
- Optichron
- NXP Semiconductors
- Integration
- Atmel Corp.
- MIPS Technologies
- Semtech Corp.
- Texas Instruments
- Leadis
- Union Semiconductor
- Analog Devices
- International Rectifier
- Peregrine Semiconductor等

欲了解最新课程安排，敬请浏览

[www.iic-china.com](http://www.iic-china.com)！



# 电子供应峰会，助您打造最优供应链

电子供应峰会(ESS)致力于传播供应商以及技术管理领域的最新思想、方法和实践，探寻电子行业供应链管理的最优解决之道，为该领域中有深入研究和实战经验的专业人士提供相互交流和分享经验的平台。

电子供应峰会为广大OEM/EMS厂商决策人士、技术管理人员量身打造，去年首次推出即取得了空前反响。

为电子业决策人士、关键电子元器件供应商、分销商、供应链服务机构等专业打造的交流平台，您可接触电子界决策人士，并打造您的关系网。知名厂商艾睿、驰创、大联大等将现场演绎，峰会两大主题为：

## 第一天：技术与分销服务

- ✓ 无源元器件销售渠道策略：直销与分销
- ✓ 专用半导体器件需求创造趋势
- ✓ 从物流到全面供应链管理
- ✓ 现货市场供应趋势
- ✓ 绿色供应链与元器件供应
- ✓ 分销渠道中的质量保证
- ✓ 网站服务与小额订单供应

## 第二天：供应商开发与管理

- ✓ 与跨国供应商建立业务联系
- ✓ 谈判/合同签署策略要点
- ✓ 新供应商开发、AVL与供应商管理
- ✓ 设计与采购合作
- ✓ 通过IT平台加强新供应链运作
- ✓ 产品生命周期管理
- ✓ 供应商-分销商-客户关系
- ✓ 技术外包
- ✓ 供应商在降低总成本过程中的作用

**座位有限，请马上报名参加[www.ecp.iicexpo.com](http://www.ecp.iicexpo.com)!**



**预先登记送二合一U盘读卡器 (1GB)\*！**

请即上网[www.iic-china.com/dabs](http://www.iic-china.com/dabs)或填写内附表格并传真至(0755)88282277, 88282288!

\* 我们将从预先登记观众中随机抽取2000名中奖者，数量有限，送完为止。  
奖品以实物为准，不赠送SD卡。



# 高规格电子元器采购盛会，电子业决策人士不容错失

一年一度的电子元器件馆，汇聚领先电子元器件供应商，是为您提供全方位支持的高规格元器件采购平台！

2008年亮点如下：

覆盖三大电子产品枢纽深圳、成都及上海，方便您就近采购。

一站式展出种类丰富的电子元器件，包括有源元件、机电元件、电子生产设备、互联器件、无源器件等。

2008年电子元器件馆优质展商如下：

ABC Taiwan Electronics Corp.  
AEM Components Co., Ltd.  
Allsun Corporation  
Amtek Technology Co., Ltd.  
Aoshikang Precision Circuits (Huizhou) Co., Ltd.  
Apex Precision Technology Corp.  
Arc Electro Industry Corp.  
Best Technology Industry Limited  
C&C (Hong Kong) Co. O/B Conception International Limited  
Carli Electronics Co., Ltd.  
Carrier-Tech Precision Co., Ltd.  
Changzhou AMASS Electronics Co., Ltd.  
Changzhou Jianli Electronic Co., Ltd.  
Changzhou Spike Electronics Co., Ltd.  
Changzhou Tian Yin Electrical Appliance Co., Ltd.  
Changzhou YuYue Electronics Co., Ltd.  
Cherng Weei Technology Corp. / Cherng Weei Dong Guan  
China Star Components Co., Ltd.  
Ching Cheng Wire Material Co., Ltd.  
CKT Rubber Co., Ltd.  
Click Technology Ltd.  
Comlink Electronics Co., Ltd.  
Conquer Electronics Co., Ltd.  
Coulomb Electronics Limited  
Cvilux Corporation  
Daiwa Manufacturing Ltd.  
Danyang Haoyuan Electronic Products Co., Ltd.  
Dong Guan Blue Iron Enterprise Co., Ltd.  
EEMB Battery  
Eyang Technology Development Co., Ltd.  
FranMar International Inc.  
Fujicon Electric Co., Ltd.  
Fujikon Acoustics (Suzhou) Ltd.  
Future Technology Electronics Co., Ltd.  
Gang Song Electro-Technology (Suzhou) Co., Ltd.  
GMT Global Inc.  
Gold Space (DongGuan) Metal Products Co., Ltd.  
Greenconn Corporation  
Guangdong HSK Electronics Technology Co., Ltd.  
Guangdong Kexin Industrial Co., Ltd.  
Guangyi Opto-Electronic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Guangzhou Chao Yi Electronics Co., Ltd.  
Guangzhou Kewang Electronic Factory  
Guangzhou ZGC Electronic Co., Ltd. (CN)  
Hangzhou Hosonic Electronic Co., Ltd.  
Hanyu Electronics Technology (Hong Kong) Limited  
Harvatek Opto Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.  
High & Low Corporation  
Hoi Po Industrial Co., Ltd.  
Hoi Wah Rubber Industrial Co., Ltd.  
Hongzhi Enterprises Co.  
Hope Microelectronics Co., Ltd.  
Hotech Industrial (KunShan) Co., Ltd.  
Hua-Jie (Taiwan) Corp.  
Huizhou TCL King High Frequency El. Co., Ltd.  
IBE Electronics Co., Ltd.  
Jackcon Capacitor Electronic Co., Ltd.  
Jetosh International Co., Ltd.  
Jimson Electronics (Xiamen) Co., Ltd.  
Jin Lian Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Jinan Weilida Polimer Material Co., Ltd.  
Joey Electronics Co., Ltd.  
Just Make Electronics Co., Ltd.  
Kaga (Shanghai) Electronics Co., Ltd.  
knitter-switch  
Kuantech (Shenzhen) Co., Ltd.  
Kunshan Everlink Technology Ltd.  
Kunshan PICO Technology Co., Ltd.  
Lee Yuen Electrical Mfy. Limited  
Leewin Tech Enterprise Co., Ltd.  
Letdo Electron (Fujian) Co., Ltd.  
Lian-Gimm Enterprise Co., Ltd.  
Liow Gu Electronics Industry Co., Ltd. / Crown Hercosm (U.S.A.)  
LPKF (Tianjin) Co., Ltd.  
Mentech Electronics Corp. / Suzhou Juhuan Electronic Technology  
Millico Metal Stamping Limited  
Mueller Electric (Shanghai) Ltd.  
Na Bob Precision Metal Industry Ltd.  
Nanjing AH Electronic Science & Technology Co., Ltd.  
Nanjing Sart Science & Technology Development Co., Ltd.  
Nanjing Shiheng Electronics Co., Ltd.  
Narada Licom Power Tech. (Shanghai) Co., Ltd.  
New Flexible Circuit Technologies (Xiamen) Co., Ltd.  
New Grand Tech  
Open China International Enterprise Limited  
Otax Hong Kong Limited  
PowerTip Technology Corporation  
Precision Devices Limited  
Pro-An Electronic Co., Ltd.  
Proconn Technology Co., Ltd.  
Qiangfa Metal Plastic Product Factory  
Red-Secure Electronics Design Ltd.  
Rich Bay Group Ltd.  
Roson Electronics Co., Ltd.  
Salecom Electronics Co., Ltd.  
Samtec China  
Semitel Electronics Co., Ltd.  
Shandong Heter Battery Technology Co., Ltd.  
Shanghai Allwords Electronic Co., Ltd.  
Shanghai FAST-PCB Circuit Technology Co., Ltd.  
Shanghai LECC OPTO. Co., Ltd.  
Shanghai Xingang Semiconductor Device Factory  
Sharpwell Technology Ltd.  
Shenguang Science & Technology Co., Ltd.  
Shenzhen Atten Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen Belta Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen Bentron Electronic Co., Ltd.  
Shenzhen Crystal Technology Industrial Co., Ltd.  
Shenzhen CDF Electronics Limited  
Shenzhen CSG Electronics  
Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd.  
Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd.  
Shenzhen GD Techway Electronic Co., Ltd.  
Shenzhen G-Link Digital Technology Co., Ltd.  
Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.  
Shenzhen Hoverbird Electronics Technology Co., Ltd. / Hoverbird International (HK) Ltd.  
Shenzhen Huajing Baofeng Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen King Brother PCB Technology Co., Ltd.

Shenzhen Kinmore Motor Co., Ltd.  
Shenzhen Match Electronic Co., Ltd.  
Shenzhen MDK Digital Technology Co., Ltd.  
Shenzhen Modiary Co., Ltd.  
Shenzhen Multilayer PCB Technology Co., Ltd.  
Shenzhen New KV Industrial Co., Ltd.  
Shenzhen Plante Power Co., Ltd.  
Shenzhen Power Motor Industrial Co., Ltd.  
Shenzhen Prance Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen Qiaoyun Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen Ritar Power Co., Ltd.  
Shenzhen Ruizi Light Science & Technology Co., Ltd.  
Shenzhen Runsheng Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen Success Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen Sun & Lynn Circuit Co., Ltd.  
Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen Tenta Electrical Appliance Ltd.  
Shenzhen Trxcom Electronics Co., Ltd.  
Shenzhen Wabony Electronic Co., Ltd.  
Shenzhen Wandiantong Electronic Technological Co., Ltd.  
Shenzhen Wellstart Industrial Co., Ltd.  
Shenzhen Xinghong-Polygon Technology Co., Ltd.  
Shenzhen Xunjiexing Electronic Co., Ltd.  
Shenzhen Yiklik Energy Limited  
Shenzhen YuXin Electronic Wire & Cable Co., Ltd.  
Shenzhen Zhongshentai Electronics Co., Ltd.  
Silicon Test Solutions Ltd.  
Speedmark Enterprises Ltd.  
Suffice Industrial Technology Ltd.  
Sunf Pu Technology Co., Ltd.  
Suzhou Xinnan Electric Co., Ltd.  
Tai He Yu Precision Metals Co., Ltd.  
Taiwan Misaki Electronics Co., Ltd.  
Taizhou Joinit Electronic Co., Ltd.  
TAK Technology Co., Ltd.  
Technical Crystal (China) Ltd.  
Technik Industrial Co., Ltd.  
Thunder Technology Co., Ltd.  
Tone Parts Electronics Co., Ltd.  
Top Touch Electronics Co., Ltd.  
Top Yang Technology Enterprise Co., Ltd.  
Townes Enterprise Co., Ltd.  
Toyo LED Electronics Limited  
Transound Electronics Co., Ltd.  
Trantek Electronics Co., Ltd.  
Vensik Electronics Co., Ltd.  
Vision Applied Technology Ltd.  
Wealth Metal Factory Ltd.  
Wenzhou Gangyuan Electron Co., Ltd.  
Win Power Industrial Co., Ltd.  
Xiamen Ningly Electronics Co., Ltd.  
Xiamen Precise Display Co., Ltd.  
Yangzhou HY Technology Development Co., Ltd.  
YIC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.  
Young Yak Enterprise Co., Ltd.  
Yuk Kee Metal & Plastic Factory Ltd.  
Zetron Excellence Electronics Co., Ltd.  
Zhejiang Jinjia Electronics Co., Ltd.  
Zhejiang Tongda Electronics Co., Ltd.  
Zonkas Electronic Co., Ltd.  
等

半导体产业向更精细工艺技术发展，在应用设计领域面对前所未有的挑战。中国的系统设计权威盛会IIC-China以前所未有的规模汇聚世界八强IC企业，展示最新技术及实用解决方案，助您缩短设计周期，减少占位面积，实现更高集成度并提高开发效率。

### ABC Electronics (Shanghai) Corp. 千如电子(上海)有限公司

- 绕线式芯片电感器
- 贴片功率电感器
- 积层式芯片磁珠/电感器
- 线性滤波器
- 平面变压器
- 孔洞化陶瓷散热片

### Advanced Analogic Technologies Ltd. 美国研诺逻辑科技有限公司

研诺逻辑科技专注于以下几类芯片：

- 锂电池充电管理芯片：AAT3670
- 白背光驱动和闪光灯驱动芯片：AAT3140, AAT3172, AAT2842
- 直流电源转换芯片：AAT1112, AAT1149
- 低压差稳压器件：AAT3242
- 负载开关：AAT4250, AAT4280, AAT4298.
- 端口限流保护芯片：AAT4620

### Advanced MP Technology HK Ltd.

EPROM/Flash, CAPS/Passives, SAAM, DRAM, CPUs/MPUs, Linear, Logic。

### ALTERA

Altera一直在可编程系统级芯片(SOPC)领域中处于前沿和领先地位，结合带有软件工具的可编程逻辑技术、知识产权(IP)和技术服务，在世界范围内为14,000多个客户提供高质量的可编程解决方案。我们新产品系列将可编程逻辑的内在优势—灵活性、产品及时面市—和更高级性能以及集成化结合在一起，专为满足当今大范围的系统需求而开发设计。Altera可编程解决方案包括：

- 业内最先进的FPGA、CPLD和结构化ASIC技术
- 全面内嵌的软件开发工具
- 最佳的IP内核
- 可定制嵌入式处理器
- 现成的开发包
- 专家设计服务

### Altium Limited Altium有限公司

作为业界知名度最高的Protel产品的厂商，Altium Designer是Altium公司新的

升级产品。Altium Designer世界上目前唯一的一体化电子产品开发系统。工程师使用单一的应用软件，就能够完成从概念到最终实现的设计工作。通过在统一环境中集成了硬件、器件、嵌入式软件和可编程硬件等不同的设计工具，Altium Designer融合了电子产品开发所涉及的不同领域的技术。它实现了在一个简单系统里，设计和管理一个电子产品的各个方面。它还提供了设计、制造和数据管理等多方面功能。应用这个系统，更多智能的电子产品可以更快地设计出来。

### AMIC Technology Corporation 联笙电子股份有限公司

AMIC为客户提供各类Memory IC产品，种类繁多，堪称当今半导体业内第一。从SRAM到FLASH、从DRAM到FIFO、从无总线延迟(Zero bus latency) SRAM到高速Mask ROM，应有尽有。

### Analog Devices, Inc.

#### 亚德诺半导体技术(上海)有限公司

亚德诺半导体技术(上海)有限公司为消费类、通信、工业与仪器仪表、医学和汽车市场中多种应用提供高速和精密信号处理解决方案以及为个人计算机(PC)和便携式应用提供先进的电源管理解决方案。

### Analog Express Asia Limited

AX的主要产品线包括：

- 音频放大器及模拟开关
  - 小封装运算放大器
  - 稳压器
  - 光子学组件
  - 汽车笔记本计算机电池管理(保护线路芯片)
- 我们的产品可广泛应用于各种行动装置电源管理及电池系统设备中。

### Anpec Electronics Corporation 茂达电子股份有限公司

茂达电子主要从事模拟(Aalog)集成电路设计、测试、生产及行销业务，产品线主要包括：电源转换及电源管理IC(Power Conversion and Power Management IC)、放大器及驱动IC(Amplifier and Driver)及离散式功率组

件(Discrete Power Devices-MOSFET、IGBT)三大类。目前在电脑主板，绘图卡，光驱，笔记型电脑，液晶屏幕已获得杰出的成果，并持续朝数字相机、手机、通讯设备及各项消费性产品等应用所须产品开发，以确实达到产业自主，降低进口依赖的目标。

### Anyka Technologies Corporation

#### 安凯技术公司

安凯移动多媒体应用处理器：专为手机、PDA、PMP、学习机等移动手持设备量身订做。集成了丰富的音频、视频多媒体功能和外围接口，使产品轻松拥有MP4视频播放、有声录像、可视对讲、照相、AAC/AAC+/MP3/WMA/MIDI播放、USB2.0 Host/Slave功能、MMC/SD卡，支持第三方操作系统等卓越的功能和应用。使客户在最短的时间内以最低的成本、最简易的架构、最便利的方式开发出时尚个性化的移动多媒体手持设备。

### AppoTech Limited

#### 卓荣集成电路科技有限公司

卓荣科技为顾客提供一站式晶片设计及解决方案，近年重点推出AX2000、AX1000、AX100高、中、低端系列消费型通用晶片及应用方案。其中产品AX1001于2005年荣获全国集成电路设计“孵化创新产品”大奖赛亚军”。卓荣科技产品可广泛应用于电子消费、电讯、电脑以及家电等产品，例如数码相框、无线音响、skype/USB电话、婴儿监控器及车载mp3等等。

### ARM Consulting (Shanghai) Co., Ltd. 安谋咨询(上海)有限公司

ARM公司设计先进的数字产品核心技术，帮助设计者开发有创新性的嵌入式产品。ARM提供广泛的产品，包括：16/32位RISC微处理器、数据引擎、三维图形处理器、数字单元库、嵌入式存储器、外设、软件、开发工具以及模拟和高速连接产品等。ARM公司协同众多技术合作伙伴为业界提供快速、稳定的完整系统解决方案。

### AXelite Technology Co., Ltd.

#### 亚瑟莱特科技股份有限公司

产品应用

- DC/DC Converter & LDO. (LCDM/TV, Datacomm/D-STB, P-DVD/Photo frame)
- Charge Pump-LED backlight. Mobile-phone, 7" Panel/Photo Frame
- Hall Sensor-Mobile phone/Note book/Cam-corder.
- LED Lighting - High/low power WLED/R.G.B Lighting.

### Beijing FMSoft Inc. 北京飞漫软件技术有限公司

以跨嵌入式操作系统和硬件平台的图形中间件MiniGUI为核心的产品：  
(1) MiniGUI、输入法/打印/3D组件及  
    开发工具: mDesigner;  
(2) 嵌入式浏览器: mDolphin;  
(3) PMP解决方案: mMedia;  
(4) 智能手机方案: mMobile。广泛用于  
    通讯终端、信息终端、智能家居、  
    军工业控制、医疗设备、多媒体应  
    用等。

### Beijing General Embedded Control Technologies Co., Ltd.

**北京中控智联科技有限责任公司**  
代理德国康佳特公司ETX、XTX、COM-  
EXPRESS系列产品; Sharp、NEC等多  
品牌全系列液晶屏; 自行研制生产  
PC104系列产品。

### Beijing HRH Communication Equipment Co., Ltd.

#### 北京华荣汇通信设备有限公司

1. SmartRF产品线关注于各种基础模组的  
    研发和销售, 包括RF Modem, GSM/  
    GPRS Modem, Active RFID和其他以  
    模组集成为基础的行业战略合作、配套  
    服务(ODM服务)。  
2. EasyRF产品线关注于提供客户无线  
    应用的完整解决方案, 包括无线影音产  
    品、无线POS无线表决、无线餐饮系统  
    解决方案等。

### Beijing LHWT Microelectronics Inc. 北京六合万通微电子技术有限公司

Highly-integrated single chip with MAC/  
baseband processor and 2.4GHz radio  
High performance, low cost design for  
802.11b WLAN solution UART/SPI/  
MMC/MEMORY compatible interface  
万通RF SoC芯片是一款高集成低能耗的  
系统级无线局域网(WLAN)单芯片,  
采用完全自主技术实现。包括支持IEEE  
802.11b标准的基带信号处理(BBP),

协议处理(MAC), 射频收发机(RF),  
数模/模数转换器(DAC/ADC)以及各种  
附加增强功能模块, 同时全面支持中  
国标准WAPI。

### Beijing Wind Hill Technologies Co., Ltd.

#### 北京风丘科技有限公司

- EPS/ECHPS/EHPS/TCU/BCM等ECU  
    硬件;
- 符合AUTOSAR的CAN/LIN通信协议、  
    UDS/ISO15765/KWP2000诊断协议  
    等ECU软件;
- 德国Softing公司和Janz公司的CAN卡;
- 德国Janz公司的嵌入式工控机;  
    德国Janz公司的工业计算机

### Best Electronics Holdings Limited 恒电集团有限公司

我们产品范围包括: 4000/74系列逻辑  
CMOS IC、线性IC(计数器、运算放大器、  
比较器、稳压管、稳压IC等等),  
电源及控制IC、电子仪、表IC、贮存器  
IC、智能IC、电话IC、电视IC、收音  
机及音响IC、计算器用CMOS、液晶钟  
表CMOS、LCD驱动器CMOS、温度计  
CMOS、音乐IC等等。

### BroadGalaxy Electronics Technology Ltd.

#### 广嘉创业电子技术有限公司

广嘉在自主研发的基础上专注于客户  
订制设计, 我们有大量经过流片验证的  
的射频模块可广泛应用于射频产品的  
开发, 这些模块主要有低噪声放大器、  
功率放大器、混频器、滤波器、复用器、  
开关、压控振荡器、分频器、锁相环、  
可变增益放大器等。这些经验使我们在  
几乎所有的高频应用方面都具备了  
相关的重点知识和专业的系统设计能  
力。对于特定应用, 我们可以直接向  
我们的客户提供完整的射频专用集成  
电路解决方案并使用他们自有的品牌  
进行销售。

### Burnon Technology Co., Ltd. 贝能科技有限公司

我们的产品、工具和方案被集中运  
用于以下综合产品线: PICmicro®微控  
制器产品、dsPIC®数字信号控制器产  
品、射频产品、安全数据产品、串行  
EEPROM、模拟和接口产品等, 所有这  
些都旨在向广大客户提供全面而高附  
加值的嵌入式控制解决方案。

### C2 Microsystems Inc.

#### 北京希图视鼎科技有限公司

C2 Micro的主要产品是CC1100 DSP SoC。  
CC1100集成了高主频RISC处理器, 3  
核DSP子系统(256位的向量处理器,  
Motion Estimation引擎和Entropy引擎),  
以及DDRII-667内存控制器, 3DAC,  
PCI-E, SATA, USB2.0 OTG和SDIO等  
外设接口。它支持Linux OS和H.264,  
MPEG-4.2, VC-1, RM, Flash和MJPEG  
等格式的标清分辨率编解码以及转码,  
以及MPEG-2高清分辨率(720p, 1080i)  
解码。

### Cactus Technologies Limited

#### 仙人掌科技有限公司

我们亦为广泛的工业应用提供标准和  
按顾客规定制作指定的CompactFlash  
卡片, PC卡ATA, 2.5"电子硬盘, IDE电子  
硬盘模块和SD闪存记忆卡。

仙人掌工业级闪存产品是坚固耐用和  
高度可靠的数据储存媒介, 并且能承受  
极端震动(3000G), 摆动(30G), 及高温差  
状态(-45C到+90C)。我们的产品符合航  
空航天、电信网、公共安全和自动化  
系统以及销售时点统计设备的要求。

### Celestial Semiconductor (Beijing) Co., Ltd.

#### 芯晟(北京)科技有限公司

CSM1100的全称是MPEG-2的高清/标  
清数字电视SOC。是一款高度集成, 支  
持高清和标清解码, 可应用于地面、  
有线、卫星广播及IPTV的机顶盒芯片。  
CSM1200的全称是数字音视频多标准  
多媒体处理芯片, 可同时支持MPEG-2  
和H.264高清解码, 用于多标准卫星/  
地面/有线数字电视机顶盒、多标准  
IPTV方案、多制式高清播放机、多功  
能高端机顶盒等。

### CEVA, Inc.

#### 美国思华科技公司

CEVA是半导体行业中DSP核和通讯解  
决方案的领先授权商。我们提供一系  
列的可编程DSP核、关联的子系统平  
台, 以及包括多媒体、音频、分组语音(VoP)  
定位、Bluetooth(蓝牙)、串行连接SCSI  
和串行ATA(SATA)在内的应用平台组合。  
我们的服务部门会协助客户部署基于  
CEVA的解决方案。

### Chip Advanced Technology Inc.

#### 晶瀚科技股份有限公司

1. 电源管理芯片

- 2. 资料转换器芯片
- 3. 音讯编码译码器
- 4. 马达驱动芯片
- 5. IP Service
- 6. 高清晰度多媒体接口(HDMI)
- 7. 数字转换器(ADC)

### Chipnugs Technology Inc.

#### 智多微电子

致力于高集成度移动多媒体芯片及系统解决方案的智多微电子现在拥有自主研发的基于“Solution-on-Chip™”理念开发的多媒体应用处理C7280、为移动多媒体精心打造的超强图像/视频及音频处理引擎C627等系列移动多媒体芯片，它们集成了丰富的音频、视频多媒体功能，可以轻松开发出具游戏、视频卡拉OK、MP4播放/录制、立体声录音、数码照相、USB2.0(超高速)功能、大容量闪存等功能的智能手机和其他电子消费类产品。

### CoreSolid Storage Corporation

#### 多利吉科技股份有限公司

多利吉科技矽碟机模块DOM与SSD是采用Flash的工业记忆储存标准规格之一，比一般硬盘拥有更小体积与高稳定性、耐震与防尘比传统硬盘适合工业市场。适合工业用电脑、服务器、机上盒、工作站、精简型电脑等各种嵌入式系统。在未来将致力于产品开发与运用，提供客户更完善的产品解决方案，引领业界，并突破现有容量及速度的极限，不断推出最新规格的产品，切合市场需求。

### Elan Microelectronics Corp.

#### 义隆电子股份有限公司

义隆电子主要产品涵盖：

- 含手写辨识的触控板芯片：应用于便携式多媒体播放机(Portable Media Player)、MP3播放机、多媒体手机、MP3手机、智能手机、卫星导航系统(GPS Navigator)、数码相机、数码摄像机、智能遥控器等。其中，智能遥控器可快速操控网络电视(IP TV)、VOD/MOD机顶盒(Video on Demand/Multi-media on Demand Set Top Box)或多媒体计算机等。
- 单片机&数字讯号处理器：包含8/16 Bits MCU、八位工业规格单片机、USB单片机、16 Bits DSP。
- 通讯芯片：包括电话拨号器芯片、数字电话录音机芯片、来电显示(话中插拔)单片机、短讯息单片机、民用无线

对讲机单片机、无绳电话单片机及射频芯片、安全监控布线芯片、IP网络电话/网关芯片、VDSL/VDSL2宽带网络芯片。

- 计算机外设设备芯片：应用于键盘，鼠标/指示器，遥杆，USB扬声器，U盘。
- 玩具/游戏/影音芯片：应用于语音合成器，教育学习型玩具等，包括合弦音乐集成电路，含声音合成器的8Bits微控制器，16 Bits信号处理功能的语音/音乐微控制器。
- 便携式设备芯片：应用于桌上型/打印型/科学型计算器，数据库和电子字典，儿童教育学习型玩具，真空荧光显示屏(VFD)，LCD游戏机，手写辨识系统。

### Elite MicroPower Inc.

#### 晶镁电子股份有限公司

晶镁的产品专注于所有专用于电源集成电路的领域，如可携式个人电脑及其外围、信息家电产品、光学组件及通讯组件。我们的市场定位在系统领域里，从电源管理、组件、电源集成电路到电源模块。

- 晶镁电子主要产品：
1. 低压差线性稳压IC
  2. 降压/升压式电源IC
  3. 音频功放IC
  4. 白光LED驱动IC

### Fortune Semiconductor Corporation

#### 富晶电子股份有限公司

混合讯号微控制器芯片：提供完善的软件开发环境并整合强大实际应用功能，最适合可携式仪表、可携式医疗装置以及各种测量系统应用。电源管理芯片：带有多信道A/D转换器和定电流PWM控制信道输出，使其能更加灵活地应用于智能充电方案设计，周边电路简单且运行稳定。能源测量芯片：符合高精度、低功耗、高抗干扰力能力的稳定运作芯片，其规格与成本具有与国际大厂竞争的绝对优势。

### Genesys Logic, Inc.

#### 创惟科技股份有限公司

创惟科技是一家IC设计公司，拥有相当数量的半导体产品自主技术专利及多样化产品线：储存设备控制芯片、扫描仪控制芯片、集线器控制芯片、视讯控制芯片、高速外围互连总线接口、硅智财等，提供计算机周边、消费性

电子、系统制造商及网络产品制造商等相关客户完整的解决方案。

### Grain Media, Inc.

#### 升迈科技股份有限公司

升迈产品线的应用包括数字化安全监控、影音多媒体串流、MP3/MP4播放器，以及数字家庭多媒体设备等。

### Granda

#### 世耀科技股份有限公司

世耀科技股份有限公司提供售前及售后半导体设计和技术支持，公司还拥有一批有经验丰富的研发专业人才，专注于无线通讯、汽车电子、工业控制、语音识别、软硬件开发等领域，他们能为客户提供高品质的应用方案和优质的服务。

### HOPE Microelectronics Co., Ltd.

#### (Beijing)

#### 华普微电子有限公司北京分公司

1. 压力传感器芯片和模块一体化平台：华普推出的低功耗，高精度数字气压传感器系列模块，实现全量程温度补偿，精度可达±1mbar，灵敏度达到±0.1mbar。它能提供了16位字长的气压和温度数据，并通过I2C标准接口与微处理器通信。可应用于压力测量与控制系统、移动高度计/气压计、天气预报产品、运动或多功能运动表等等。
2. FSK射频芯片和模块一体化平台：华普推出的低成本、小体积高集成的ISM频段FSK接收/发射/收发射频芯片和模组，其内部集成了所有的RF功能模块电路，外围只须一个MCU，一个晶振，一个旁路电容和一个外置天线就可组成一个带有PLL技术的高可靠性的射频系统，具有设计简单，生产无需调试的特点，可工作在300MHz到1G频率范围，通讯速率高达115kbps，可编程发射功率，灵敏度高。

### IC.NET.CN

IC交易网IC交易网隶属于北京创新在线网络技术有限公司，是国内最早立足于电子元器件行业的电子商务平台之一，同时也是访问人数最多，有效库存数量最大，覆盖范围最广，付费会员最多的电子元器件商务平台。

### ICBridge Information Limited

元器件搜索，库存上载，贸易参考，验货服务，第三方中介服务，数据库租赁服务，即时语。

### IntellaSys, A TPL Group Enterprise

IntellaSys “三合一”分布式数字多媒体处理器方案：

- 1. SEAforth™多核处理器由ADC、DAC以及多个处理器核组成
- 2. Indigita®内容安全处理器可使NAS支持HD娱乐网
- 3. OnSpec™安全存储控制器可提高存储卡/硬盘接口效率，并提供128位AES加密功能。

### Interine Electronics Pan-Asia Co., Ltd.

#### 深圳英特翎科技有限公司

成都华微、北京中星微、华润矽科微、上海睿芯微、上海海尔、泰德半导体、比亚迪微电子、威思顿半导体

### International Rectifier (IR)

#### 国际整流器公司(IR)

功率半导体电子产品：

- 高性能数字、模拟及混合信号集成电路
- 先进电路器件
- 功率系统

### Jetronic Technology Ltd.

#### 创兴电子科技有限公司

Fujitsu Semiconductors及Spansion的分销代理商。

提供解决方案：Fujitsu Semiconductors和Spansion的全系列快闪贮存器。另有HPA和插入式电源产品提供PLC/CNC等工控应用。还有Sipex的多功能接口ICs及Quicklogic产品等等。

### Kaan Technologies Ltd.

#### 嘉盈科研有限公司

嘉盈科研有限公司是专营Flash, SDRAM, DDR, Ram module, Memory card等销售业务。凭借多年的专业经营经验，以及与客户建立的良好的信誉关系，拥有一群稳定的国内外的客户，本公司将一如既往地为新老客户提供优质的服务。

### KT Micro, Inc. (Beijing)

#### 北京昆腾微电子有限公司

公司专注于针对通讯，消费电子和计算机领域的应用开发系统级和元器件级的高端模拟、混合信号及射频集成电路芯片，其中包括

- 高集成射频发射和接收芯片
- 高速，高精度和低功耗数模/模数转换器芯片

- 高保真和低功耗音频/视频芯片
- 高速有线通讯收发器芯片

### Legend Silicon Corp.

#### 北京凌汛华业科技有限公司

凌汛科技的芯片产品是采用TDS-OFDM(时域同步正交频分复用)调制技术，完全支持中国数字地面广播传输标准(GB20600-2006)的信道解调芯片。TDS-OFDM是中国数字电视地面广播传输标准(GB20600-2006)的核心技术。芯片设计试用于乳数字电视一体机、电视机顶盒、笔记本电脑、移动车载电视、及手持接收终端(如超级移动PC、便携电视、及便携多媒体接收机)等各种电视终端接收设备。

### Macronix Group

#### 旺宏电子集团

旺宏营运的主力为非挥发性内存产品，包括ROM只读存储器及NOR型闪存。旺宏以NBit技术开发XtraROM，大幅缩短客户产品上市时程；NOR型闪存部份，旺宏拥有从512KB~128MB完整的Serial及Parallel Flash系列产品，并持续研发新世代内存技术-PCM(相变化内存)及Flash创新技术BE-SONOS。另外，旺宏结合集团子公司在逻辑产品的研发制造能力，展开以平台为概念的产品线规划，锁定移动式平台(Mobile Platform)，推出手机专用各式影音芯片。

### Maxim Integrated Products, Inc.

#### 美国美信集成产品公司

Maxim设计的IC分为27种不同的产品类别。针对消费类电子，我们可以提供：便携设备及蜂窝电话的供电产品，数字视频和激光打印机解决方案，用于电池电量计量、充电和认证的解决方案。我们还提供智能电话、WiMax、GPS、基站、视频、汽车导航、RKE及TPMS方案。我们将在本次展会中展出：通信产品(EoS、EoP、TDMoIP、SONET/SDH/以太网时钟同步、ATCA、T1/E1和T3/E3)、DC/DC转换器、PoE IC、高亮度LED驱动器、数字电视与射频调谐器、TD-SCDMA收发器、光收发器、安全与混合信号微控制器、数据转换器、数字温度传感器等。

### Micon Design Technology Co., Ltd.

#### 麦肯积体电路股份有限公司

1. 8位，先进精简指令集计算器结构的单片机集成电路

### a. MDT基础产品

MDT2005/2010/2020/2030

### b. MDT高文件级产品

MDT2051/10P65/10P72/10P721，8位A/D，可选用Timer&CCP模式

### c. MDT 8/14 PIN产品

内部RC震荡器，引脚电平变化复位引起睡眠唤醒

### d. MDT FLASH产品

### e. ENCODER产品

### 2. MCU嵌入式ASIC产品

### 3. MDT仿真器

### 4. MDT烧录器 (1\*1, 1\*2, 1\*4)

### 5. USB & PS2鼠标, 键盘控制IC

### 6. DC-DC电源管理IC

### Micrel Inc.

#### 美国Micrel公司

Micrel 拥有种类众多的LDO 稳压器，从10mA 到7.5A，还有LDO 控制器用于更大电流的场合。Micrel 生产性能出众的高速高效降压，升压和多路输出开关电源。Micrel 提供众多的MOS管驱动器件，从小型的IttyBitty 封装器件到输出12A 的大功率器件。Micrel为电源的分配控制和保护提供领先的方案，包括USB 和PC 插卡的电源分配控制，应用于高压和低压的热插拔控制器。射频器件QwikRadio 系列接收器和发射器应用于无线遥控，而RadioWire系列收发器则用于数据传递及代替导线连接。Micrel高带宽器件包括高精度频率合成器，时钟分配和转换器件，多路复用器，交叉矩阵切换器和告高速门电路用于有严格性能要求的通讯应用领域；用于各种光模块的多速率(从155Mbps 到10.7Gbps)前置放大器，激光驱动器和光模块管理控制器；用于接入和电信应用领域的多速率(从155Mbps 到2.7Gbps)时钟数据恢复器和复用/解复用器件。Micrel的以太网器件包括用于通讯和工业控制领域的单口PHY和3口，5口，8口，9口带管理和不带管理的交换控制芯片；用于家庭路由器、IP电话和视频监控领域的多口单芯片路由器；用于嵌入式和工业以太网领域的8/16/32位通用CPU总线和32位/33MHzCI总线单口MAC控制器和双口交换控制器。

### Microsemi Corporation

展示的主要产品：

- CCFL和LED的驱动控制器
- D类音频功率放大器
- 可见光传感器

- WLAN功率放大器
- 电池充电器
- PoE电源管理控制芯片
- PowerDsine PoE 产品

## Mitsumi Electric Co., Ltd.

### Hong Kong Branch

### 美上美电机株式会社香港支店

Mitsumi IC能提供多元化不同IC有:

System Reset IC, Battery Back-up IC, Battery IC, Watch Dog Timer IC, EL Backlight Step-up IC, Watch Dog Timer IC, Regulator IC, Regulator + Reset IC, Shunt Regulator IC, DC-DC Converter IC, Operational Amplifier, Video IC, Audio IC, White LED Driver IC, Communication IC, Headphone Stereo IC, Speaker Amplifier IC and PD-IC for optical pick-up.

## Montage Technology

### 澜起科技

- M88MB2000-高级内存缓冲器
- M88SSTE32882-DDR3寄存缓冲器
- M88DD2000-DMB-TH国标数字地面信道解调芯片
- M88DC2000-DVB-C数字有线信道解调芯片
- M88TS2000 – DVB-S数字卫星调谐器芯片
- M88TS2020 – DVB-S2数字卫星调谐器芯片
- M88RS2000 – DVB-S数字卫星接收器芯片
- M88DT2000 – DVB-T数字地面信道解调芯片

## NEC Electronics (China) Co., Ltd.

### 日电电子(中国)有限公司

提供微控制器芯片、电源管理器件、手机屏背光电路芯片、手机照相电路芯片、通用线性芯片、各种分离器件、消费者高频器件、组件记忆体、特定用途组件及相应配套开发工具软件等产品。

## On-Bright Electronics Co., Ltd.

### 昂宝电子(上海)有限公司

昂宝电子提供全套绿色电源解决方案,产品线覆盖AC/DC电源管理芯片系列和DC/AC CCFL控制芯片系列。所有产品均采用昂宝自主知识产权的“绿色引擎”技术,具有“高效节能、绿色环保、高性价比”的显著特点,符合世界各国的节能标准。

## PartMiner Inc.

### 美国佰能电子

主动元件: AD, MAXIM, TI, INTERSIL, INFINEON, HITACHI, FAIRCHILD, IR, ST, ATMEL, AMD, INTEL, PHILIPS, ISSI, SAMSUNG, HYNIX

被动元件: TDK, AVX, VISHAY, PANASONIC, MURATA, NEC, EPCOS, DALE

连接器: AMP, TYCO ELECTRONICS, MOLEX

## Power Analog Microelectronics

### 龙鼎微电子有限公司

PAM的产品系列包括有自主知识产权的“无滤波器”D类放大器,由应用定制的电源管理晶片,以及高功率LED驱动器。这些晶片是用战略伙伴的圆片制造厂商的先进高压BCD工艺设计和制造的。这些产品主要适用于消费类产品,例如笔记本电脑、LCD监视器、液晶电视机、汽车电子、携带型DVD、USB扬声器、多媒体手机、GPS导航和MP3/PMP播放器。

## PowerLayer Microsystems

### 晶宝利(北京)微电子科技有限公司

晶宝利的主要产品PLM3000是一款高性能、低成本的高清电视的视频、音频处理SOC产品,适用于全球高清晰度电视的市场。该产品将在2007年底投放市场。晶宝利的第一款芯片产品PLM1000已于2007年初投放市场,用于普通CRT电视机兼容接收高清电视节目。

## Princeton Technology Inc.

### 普诚科技

音量控制IC、音质处理器IC、预设均衡器IC、AB/D类放大器IC、回音IC、萤光/液晶/发光二极管、有机发光二极管、显示屏驱动IC、锁相回路IC、接收器IC、发射器IC、收发器IC、编/译码器IC、遥控IC、车用DVD IC、卫星导航系统解决方案。

## RDC Semiconductor Co., Ltd.

### 金丽科技股份有限公司

金丽科技目前之主要产品包括:网络处理器(Network Processor Unit)、微控制器(Micro Controller Unit)以及系统单芯片(System On Chip)。除前述芯片产品外,金丽亦提供多项已获验证之8位及16位CPU IP产品以供整合于国内外客户之芯片设计中。除全力开发自有CPU Core之外,金丽科技亦致力于对关键性外围IP之掌握以强化自身之竞争力。截至目前,金丽

已经掌握了Ethernet Switch Controller, 10/100/1000 Mbps Ethernet MAC及PHY, USB 1.1/2.0 Controller及PHY, IDE/SATA Controller, 以及Display Controller等重要技术并仍持续不断透过自行开发或策略伙伴以取得开发后续SoC产品所需之关键IP。

## Realtime Technology Co., Ltd.

### 北京瑞泰创新科技有限责任公司

产品提供: 基于TI TMS320C2000™、C5000™、C6000™、DaVinci等的DSP板级产品及仿真器; 基于TI DSP的教学系统; 基于FPGA、ARM等的板级产品及教学系统工程项目开发: 与广大企业和研究所合作开发基于DSP、FPGA、OMAP和ARM的嵌入式产品方案推广: 已经开发完成了许多方案,如: 图像、语音、网络、大功率电机控制、中小功率高精度电机控制等,这些方案都是全开放的,可以供用户进行二次开发器件销售: 代理TI全线器件的销售。

## RFIC Technology Corp.

### 朗弗科技(股)有限公司

1. WiMAX Power Amplifier: AP3011, AP3012, AP3013, AP3014, AP3015, AP3213
2. WLAN 802.11 a/b/g/n Power Amplifiers
  - For WLAN 11a/b/g Combo system applications: AP2010C
  - For 802.11b/g/n system applications
    - AP1098, AP1110, AP1093, AP1112, AP1290/AP1291 (no external matching needed), 1280(PA+LNA), AP1281 (PA+LNA+SW)
    - High Power: AP1046
  - For WLAN 11a system applications: AP2085
3. Bluetooth class 1/Zigbee Power Amplifiers: AP1098 (B), AP1110, AP1093 (900MHz), AP1113
4. CDMA Power Amplifier/Module: AP1060, AP1061, AP1066, AP1068
5. PHS Power Amplifier: AP1098
6. Low Noise Amplifier for all 1.5~2.4G application: AN5901, AN5900

## Richardson Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd.

### 理察森电子贸易(上海)有限公司

射频功率晶体管,微波电容,电桥,负载,隔离器,环行器,陶瓷滤波器等无源器件,低噪放,增益模块,小

信号放大器等低功率器件，接插件，电缆，电缆组件，滤波连接器等连接产品，及功放等射频解决方案。

### Rochester Electronics LLC. 美国罗彻斯特电子有限公司

生产及销售原半导体制造商已停产元器件、过时元器件、稀缺元器件，库存丰富，产品100%原厂来源，质量可靠。

### Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 罗德与施瓦茨公司

RF通用测试仪表，如信号源，频谱分析仪，矢量网络分析仪等。

### SEED Electronic Technology Ltd. 北京合众达电子技术有限责任公司

SEED-Davinci\_EVM是一款独立供电工作的达芬奇开发平台，应用于TI公司Davinci系列(TMDSDM644X)评估以及开发，配备详细的原理图、大量的样例程序大大缩短软硬件开发，使用户的产品更快推向市场。

SEED-VPM642是—款使用TMS320DM642开发的高性能音视频处理平台，支持PCI2.2标准以及网络通讯，支持4路音视频处理，主要应用在DVR、DVS等。TI授权软件供应商(ASP)同时拥有自有H.264算法，应用于TI公司TMS320DM64X DSP系列处理器视频应用领域。

### Seiko Instruments (HK) Ltd. 精工技术有限公司

CMOS 集成电路 - 低功耗、高可靠性、超小型封装  
电源管理ICs: 电压检测器 LDO、电压稳压器、开关式DC-DC控制器、锂电池保护IC等

存储器: E<sup>2</sup>PROM

微型模拟器: 运算放大器、比较器

传感器: 温度、图像等

RTC实时时钟、微型逻辑、驱动器 (液晶显示控制器) 等

石英晶振 - 小型、扁薄、高可靠性  
小型SMD石英晶体振荡器

用于手表的石英晶体振荡器

用于电波钟表的石英晶体振荡器等

微型电池 - 小型、高可靠性、低电压  
可回流焊充电电池

可回流焊电容

钮型充电电池

氧化银电池等

定制液晶显示模块 - 图像鲜明、高速响应、功耗低微

### SG Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.

#### 圣邦微电子有限公司

音频模拟开关，视频模拟开关，运算放大器，高精度LDO，高电源抑制比RF-LDO，电压监测电路，视频驱动器，音频功放，背光驱动，电源管理(DC/DC, 锂电池充电器，等等)。

### Shanghai Jade Technologies Co., Ltd. 上海杰得微电子有限公司

杰得自主研发的X900多媒体应用处理器是全球首款支持多格式硬件解码的移动多媒体处理器，在芯片系统架构、视频编解码算法及硬件设计、加解密、图像处理等方面有创新的核心技术，并一次成功流片。X900集成了300MHz的ARM926EJ处理器内核、最高支持720x576分辨率的标清main profile H.264/VC-1视频解码器、MPEG-4/H.263格式的视频硬件全双工编解码器、具有基于运动搜索的去隔行功能的ITU-R BT.656视频输入接口、双LCD独立显示(最高解像度达1280x1024)接口、USB 2.0 HS接口等等。X900在电源管理上作了优化，仅需30mW功耗就可以完成高解像度的H.264、VC-1解码。

A100是一款为各种便携式设备及嵌入式应用量身定制的，基于双ARM7构架的高集成度多媒体Soc芯片。它内置双ARM7TDMI内核和先进的媒体/信号处理引擎，以及512KB片上存储器，无需使用外部存储器。它还内置高品质音频编解码器(ACD和DAC)，可直接连接耳机和麦克风。此外，A100也包含各种外设接口模块(如UART,SPI,USB,GPIO,MMC/SD card和NAND flash控制器等)。

### Shen Zhen Multilayer PCB Technology Co., Ltd.

#### 深圳市牧泰莱电路技术有限公司

产品包括：高多层板、金属基(芯)板、高頻板、高Tg厚铜箔板 平面绕组板、混合介质高频多层板及定制各种特定要求的印制电路板。产品广泛应用于通讯、电源、计算机网络、数码产品、工业控制、科教、医疗、航空航天和国防等高新科技领域。

### Shenzhen CMS Semicon Co., Ltd. 深圳市中微半导体有限公司

8位OTP系列MCU

红外遥控芯片

液晶驱动电路

通用逻辑电路

专用逻辑电路

无线遥控编码电路

EEPROM

### Shenzhen CYT IC Design Co., Ltd. 深圳市长运通集成电路设计有限公司

1. 基准稳压源
2. 线性稳压器
3. DC-DC直流转换芯片
4. 电压检测器
5. 锂电充电管理
6. LED专用芯片
7. 模拟开关
8. 音频功放
9. 触摸屏控制芯片

### Shenzhen Jing Zhong Electronics Duty Co., Ltd.

#### 京众电子有限责任公司

深圳市京众电子有限责任公司经营的电源管理IC产品主要应用在精密电源、通信电源、计算机电源、USB接口电路、充电器、电脑主板、显示器、服务器、手机、数码相机、移动硬盘、HDTV、DVD、DVB、MP3、MP4、U盘、游戏机、游戏手柄、LED手电筒、蓝牙耳机、蓝牙适配器等众多产品。

### Shenzhen Kaizhitong Micro Electronic Technology Co., Ltd.

#### 深圳凯智通微电子技术有限公司

1. 各类IC的测试座 (Test Socket) 和老化座 (Burn-in Socket);
2. 各类IC测试治具 (适用于BGA、QFN、LCC等封装的IC);
3. 为客户提供专业的集成电路测试、烧录、老化试验等的连接解决方案;
4. 提供专业的Open/Short (O/S) 测试方案;
5. 提供BGA返修一站式服务: BGA植球、BGA拆板、BGA除胶、BGA贴装, 可定制各类BGA植球夹具。

测试座产品特点: 采用进口全镀硬金探针和进口防静电材; 压板自动调节对IC的压力, 保证下压力均匀; 探针自适应力强, 对残锡、锡球不均的IC都能精准接触; 定位精确, 操作方便; 使用寿命长, 测试精度高; 手动、机械自动多种款式可供选择; 可根据用户要求定做各种IC SOCKET, 最快一天交货; 最小测试间距PITCH=0.4mm。

### Shenzhen Superpower Technology Co., Ltd.

#### 深圳市圣马电源技术有限公司

拥有全系统的AC/DC, DC/DC和DC/AC电源产品, 产品广泛应用在仪器仪表, 工业控制, 信息网络, 电力系统, 医疗设备和半导体等行业和领域。

### Sigma Microelectronics Co., Ltd.

#### 希格玛微电子有限公司

1. 触摸IC产品线—8-16通道的电容式触摸芯片, 广泛用于数码类、家电类、玩具类等领域;
2. SoC产品线—32-BIT MCU+DSP, 提供了MP3、Camera等性价比更优的方案;
3. 数码周边产品线—PS/2和U+P键盘控制IC、PS/2和U+P的鼠标控制IC、游戏手柄控制IC;
4. 语音产品线—3秒~408秒系列语音IC、32-BIT DSP语音IC;
5. MCU产品线—4-BIT、8-BIT、32-BIT MCU, 带LCD Driver、A/D、USB等;
6. ASIC产品线—客户专开。

### Silicon Laboratories Inc.

Silicon Laboratories提供多元化的特殊应用和一般应用产品, 满足各种不同的市场及应用需求。Silicon Laboratories的产品线包括高效能混合信号微控制器、调频广播收发器、接收器以及发射器、卫星广播调谐器、调制解调器、ProSLIC®用户线路界面电路器件、VCXO和XO、SiPHY®收发器、时钟和数据恢复芯片、精密时钟芯片。Silicon Laboratories的解决方案已用于世界各地的消费性、工业、汽车和通讯产品, 包括无线手机、数字录像机和局端设备。

### Silicon Professional Asia

#### Corporation Hong Kong Ltd.

#### 香港弘微科技有限公司

#### 祖微电子产品(上海)有限公司

SST: Melody Wing SP: SST的无线音讯芯片组是最先进的无压缩式方案, 透过2.4GHz和5.8GHz的频率传送到扬声器或无线音讯设备, 带出高质素的音效。

CMEI: 单色/双色/四色/全彩OLED

显示屏

Apacer: MMC咭, Compact Flash咭, SMC以及SD咭

Zytronics: 6.3"至21"触摸屏

Averlogic: 视讯译码/转换芯片, LCD控

制芯片, 4/9分割芯片。MPEG4编码芯片, 特殊内存(FIFO)

### Skymedi Corporation

#### 擎泰科技

1. USB2.0 HS(High-Speed)随身碟控制芯片
  - \* SK6281 - 支持USB2.0高速规格。高集成, 双信道传输与SLC、MLC, AG-AND NAND类型闪存
  - \* SK6203 - 支持USB2.0高速规格。高集成, 双信道传输与SLC、50nm MLC类型闪存。具AES encrypt/decrypt功能
2. 高速SD/MMC记忆卡控制芯片
  - \* SK6621-支持SD2.0/MMC4.2规格, 高集成, 双信道, 双电压快闪接口的高效能闪存(SLC/MLC)控制芯片
  - \* SK6625- 支持SD2.0/MMC4.2规格, 高集成, 单信道, 单电压快闪接口的高效能闪存(SLC/MLS)控制芯片
3. 双接口记忆卡控制芯片
  - \* SK6618-支持SD2.0/MMC4.2与USB 2.0 HS规格的双接口控制芯片
4. 多功能卡片阅读机控制芯片
  - \* SK8830-支持各种不同格式的卡片读写, 如SD2.0/MMC4.2, xD/SMC, CF, MS/MS-Pro, 高集成度整合周边组件
5. 多媒体影音播放控制芯片
  - \* SK8850 - 支持多种主流影音格式的高分辨率流畅译码
  - 音乐格式: MP3, WMA, AAC, OGG and ADPCM
  - 图档格式: JPEG, BMP, TIFF
  - 影像格式: M-JPEG MPEG-1/4, 3GP and H.264

### Smartwork Technology Ltd.

#### 俊成科技有限公司

EPCOS: 应用范围极广泛之被动组件

OmniVision: 图像传感器

Mtekvision: 影像控制处理器, 影像应用处理器, 影像信号处理器, 多媒体处理器

汉城半导体: LED

Mstar: GPS 芯片及模块

Silicon7: MCP

UJU: 手机, LCD/PDP TV 连接器

PULSUS: 全数字音频功放

Infracom: 红外无线音频传输方案

Centronix: Mobile TV baseband

Futreewaves: Mobile TV RF tuner

IP / RF camera solution等

### STMicroelectronics (Shanghai) Co., Ltd.

#### 意法半导体(上海)有限公司

以多媒体应用一体化和电源解决方案的市场领导者为目标, 意法半导体拥有世界上最强大的产品阵容, 既有知识产权含量较高的专用产品, 也有多领域的创新产品, 例如分立器件、高性能微控制器、安全型智能卡芯片、微机电系统(MEMS)器件。在移动多媒体、机顶盒和计算机外设等要求严格的应用领域, 意法半导体是利用平台式设计方法开发复杂IC的开拓者, 并不断对这种设计方法进行改进。意法半导体拥有比例均衡的产品组合, 能够满足所有微电子用户的需求。全球战略客户的系统级芯片(SoC)项目均指定意法半导体为首选合作伙伴, 同时公司还为本地企业提供全程支持, 以满足本地客户对通用器件和解决方案的需求。

### Sunplus Technology Co., Ltd.

#### 凌阳科技股份有限公司

凌阳集团以创立于1990年的凌阳科技股份有限公司为首, 专注于消费性电子领域的IC设计。凌阳集团不仅设计IC也提供系统解决方案, 致力为客户的每一项产品设计提供功能差异化与利润极大化, 让客户的产品实现消费者高品味的生活, 以达成『科技落实生活』的企业愿景。凌阳集团拥有完整与可重复使用之智能财产, 诸如影音、微处理器、数字讯号处理器等IP, 广泛应用于众多IC产品中; 2006年为因应公司经营规模日益扩张, 逐步分割旗下事业群为独立IC设计公司: 原TFT项目分割成立「旭曜科技」—专攻液晶驱动与控制IC解决方案; 原控制与外围事业群分割成立「凌阳创新科技」—专攻计算机外设、储存设备、多功能事务机、家电等IC解决方案; 原前端事业群分割成立「凌阳电通科技」—专攻尖端通讯IC解决方案; 原个人娱乐平台事业群分割成立「凌阳多媒体科技」—专攻个人娱乐平台产品, 如MP3/MP4、数字相机/摄影机、可携式多媒体播放机、游戏平台等IC解决方案; 集团总部「凌阳科技」则专注于家庭娱乐平台与IP核心智权开发, 产品如DVD、DVR、数字电视、电视机上盒、数字相框等家庭多媒体IC。

### Suzhou Lauterbach Technologies Co., Ltd.

#### 苏州劳特巴赫技术有限公司

TRACE32-PowerTools是最新的产品集。这个工具链包含PowerDebug, Power-Trace, PowerIntegrate和PowerProbe四个产品系列。PowerDebug是最为典型的调试器, 能够支持C, C++ 和 Java高级语言调试。PowerTrace提供对实时程序流和数据流的跟踪。TRACE32支持50多种微处理器体系机构, 如ARM, PowerPC, MIPS, 68K, x86, StarCore和DSPs等等。

### Tai-1 Microelectronics Corp.

#### 震一科技股份有限公司

震一科技提供2W至30W的D类放大器, 皆无需使用散热器。IC的详细资料及EVM的布线图皆公布在其网站。TMPA208使用直流电压或PWM控制音量, TMPA218及TMPA268, 使用脉波控制音量, 两者都可用处理器或按键控制。震一科技也提供单芯片2.1声道功率放大器, TMPA421及TMPA221。

### Technokey Co., Ltd.

#### 德章系统有限公司

NDK: 晶体振子, 振荡器(VCXO, TCXO, OCXO), 声表面滤波器, 晶体滤波器, 光学组件

BI Technologies: 汽车导向位置感测, 陶磁微调器, 固定电阻, 大功率/通信磁性组件

PIC: 簧片开关, 磁簧感应器

SEIKO: 冷光片

Viking: 电阻, 电感器

Feeling: 霍尔组件

Nippon Seiki: OLED

TNK: LED, 光耦合器, LDO

### Tensilica

#### 美国泰思立达公司北京代表处

Tensilica有两种主要的产品线: 可配置处理器和钻石(Diamond)系列标准处理器内核。Tensilica独一无二的Xtensa®系列可配置处理器架构针对产量巨大的嵌入式SoC应用而设计。设计人员能够配置并扩展处理器的存储、外围设备和特殊功能。完善的软件开发环境可以自动被创建, 以匹配每种新处理器的配置所需的软件环境。开发团队经常可以通过Xtensa系列可配置处理器替代RTL开发, 并在设计中增加可编程能力和灵活性。Tensilica也提供XPRES®编译器, 它可从C/C++参考程序

或算法代码自动建立定制化的Xtensa LX处理器。Tensilica的钻石(Diamond)系列标准处理器内核包括六个可综合的标准内核。从小尺寸低功耗的微控制器到音频专用DSP再到功能超强的通用DSP。它们在各自定位的领域里与其他产品相比, 都有着最低的功耗、最小的面积和最高的性能。Tensilica的Diamond系列标准处理器内核有着成熟的软件开发工具, 并被业界著名的合作伙伴们所支持。客户可以从Tensilica或ASIC和代工厂合作伙伴那里获得这些内核。

### Tenx Technology Inc.

#### 十速科技股份有限公司

- 4位显示器面板微处理器
- 8位微处理器
- 幕罩式只读存储器系列
- 可烧录型只读存储器系列
- USB音频解决方案
- 通用型USB微处理器
- USB键盘/滑鼠控制器
- USB数码像框
- FM/AM收音机方案
- 液晶显示器板影像芯片组

### Texas Instruments Semiconductor Technologies (Shanghai) Co., Ltd.

#### 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

德州仪器(TI)提供创新的模拟和DSP技术, 来满足客户对真实世界信号处理的需求。此次, TI所展出的产品有DSP, 数字音频和视频, 电源管理, 数据转换器, 微控制器等, 广泛应用在消费性电子产品, 通讯, 工业应用等相关的领域。

### Texio (Hong Kong) Limited

#### 德士计测仪器(香港)有限公司

各种示波器(数字及模拟), 音视频测试仪器(各种信号源, 电子电压表, 数字万用表, 音频分析仪, 视频分析仪等等)及各种直流电源(通用电源, 电子负载, 多信道充放电电源)。本公司并可以按客户的特定要求设计专用电源系统。

### THAT Corporation

New Product from THAT: A High-Performance Dual-Balanced Line Receiver IC.

The THAT 1280 Series of precision differential amplifiers was designed primarily for use as balanced line receiver for audio applications and are

available in gains of 0dB, +/- 3dB and +/- 6dB. All three versions of the part typically exhibit 90 dB of common-mode rejection and are available in a RoHS-compliant 14-pin SOIC package.

### The MOSIS Service

加工工艺线有IBM, TSMC, AMI, Austriamicrosystems等。

加工件可以根据客户的要求以晶片和晶圆的形式提供给客户。同时我们也提供器件的封装, 封装形式包括: flip-chip, LCC, BGA, QFN.

### TLG Electronics Ltd.

#### TLG集团

TLG所代理的元器件应用广泛, 其中包括无线通信产品、高端的消费类电子产品、电脑周边产品、多媒体与工业类产品等。另外TLG授权代理的产品线也很多, 包括: 爱特梅尔、安森美、BCD、泰硕电、Zilker Labs、Wiznet、ALPHA、Multi-Tech、Arima、Evox Rifa RAINSUN。

### Torex (Hong Kong) Limited

#### 特瑞仕(香港)有限公司

作为电源管理芯片设计、研发、生产方面的专业公司, 特瑞仕半导体专注CMOS工艺, 开发具有低消耗电流、低工作电压以及超小型封装的电源管理芯片, 提供全方位的电源管理方案, 产品被广泛应用各类便携电子产品, 主要产品系列有: DC/DC、电压调整器以及电压检测器等。

### Torex Semiconductor Device (Shanghai) Co., Ltd.

#### 特瑞仕芯电子(上海)有限公司

作为电源管理芯片设计、研发、生产方面的专业公司, 特瑞仕半导体专注CMOS工艺, 开发具有低消耗电流、低工作电压以及超小型封装的电源管理芯片, 提供全方位的电源管理方案, 产品被广泛应用各类便携电子产品, 主要产品系列有: DC/DC、电压调整器以及电压检测器等。

### TriQuint Semiconductor

TriQuint Semiconductor manufactures highly integrated power amplifier modules (PAMs), Transmit (Tx) and Receive (Rx) modules, plus PAs, SAW/BAW filters for all wireless handsets (GSM/EDGE/WCDMA). TriQuint also

makes Broadband (WLAN, WiMAX, WiBro) network products, plus CATV GaAs/SAW, available as MMIC die and industry-standard packages: HFETs, and many others, offering great PAE. Our high quality products are distributed across China. TriQuint has offices in Shanghai and Shenzhen, plus distribution and field application engineering support across China. TriQuint has been a pioneering GaAs commercial foundry since 1984, offering more processes than any other company.

### VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.

#### 芯原微电子(上海)有限公司

芯原可以为您选择适合您的ASIC的合适的IP, 通过提供多种精选的软、硬IP, 以及专家意见, 可以帮助您的硅设计产品提高竞争力, 加速开发和综合时间, 及时交付您的硅产品。芯原广泛的标准单元库、市场领先的ZSP可授权核、应用平台和软件, 以及经行业验证的' building blocks' 半导体IP, 开发工具, 参考设计和参考样片, 现已全面实现工程效率最大化, 并可确保一次流片成功。

### Vishay Intertechnology 威世科技

Vishay的产品领域十分宽泛, 能提供特殊和通用的组件, 包括电阻、电容、电感、传感器、应变测量仪(无源)、二极管、整流器、晶体管、MOSFET、功率集成电路、模拟开关、多路复用器(有源)、红外数据通信仪(IRDC)、LED、IR发射器、检波器和光电接收模块等。

### VisionFlow Technology (Suzhou) Co., Ltd.

#### 源见科技(苏州)有限公司

VF1000是一款超低功耗AVC/H.264视频解码多核片上系统(SoC), 适用于移动电视和可佩戴视频产品市场; VF1010是一款支持D1水平多标准视频解码(支持H.264、MPEG4、MPEG 2、AVS和M-JPEG)的超低功耗多核片上系统(SoC), 适用于移动和互联网娱乐市场, 如智能手机, 移动数字电视, 智能便携多媒体播放器, 网络电视等等。

### Vivace Semiconductor, Inc.

#### 北京芯慧同用半导体有限公司

• VSP100是目前我们面向屏幕尺寸为

2.5"或者更小的高容量便携式设备而开发的最新产品。它适用于低成本的视频播放器, 手机和移动电视等产品中的D1, 全真MPEG-4(APC)或是H.264(基线)。它主要以目前对MP3.5到MPEG-4的高容量有所需求的消费者为市场, 及北京奥林匹克移动电视的市场。VSP100使得OEM和ODM能迅速改进当前产品来支持日新月异的视频内容。

• VSP200迎合高端移动多媒体市场的应用, 如MP5和小型便携式媒体播放器。这些产品的屏幕尺寸几乎都在3.57"到7"之间。VSP200支持D1(720p), 全真MPEG-4(APC)或是H.264(基线)及高端PMP, IP-TV和IGRS DTV功能中的多数据接口功能。

### Winbond Electronics Corporation

#### 华邦电子股份有限公司

华邦电子同时具备卓越的IC设计及制造能力, 提供客户集成电路设计、制造及营销之整体解决方案。华邦电子在四个极具发展潜力的产品市场拥有竞争优势:

- 移动随机存取内存(Mobile RAM)
- 电脑逻辑IC(Computer logic IC)
- 微控制器消费性IC(μC & μC-based Consumer IC)-闪存(Flash Memory)

### Wireless Sound Solutions Pte Ltd.

#### Wireless Sound Solutions Pte Ltd.

STS's platform supports the complete range of applications including home theatre, home stereo, surround sound, multi-room, lifestyle, portable, automotive, headphone and microphone applications.

### Wuerth Electronic Tannin Co., Ltd.

#### 伍尔特(天津)电子有限公司

公司主要产品为EMC和电感元器件, 包括磁珠、磁环、全系列电感、电子变压器、电磁屏蔽材料以及LTCC器件, 并为研发工程师提供有关EMC解决方案的参考设计。

### WPG Holdings

#### 大联大集团

1. 中央处理器及处理器(CPU/MPU)
2. 内存集成电路(Memory IC): DRAM、SRAM、Flash ROM、EPROM、其它相关产品等。
3. 芯片组(Chipset)及特定应用 IC(ASSP): I/O、Modem、VGA、Sound、Video、Audio、Monitor、

LCD Driver、Charger、Telecom、Sound Generator、PHS Base Band、其它相关产品等。

#### 4. 标准型逻辑及线性集成电路

(Standard Logic and Linear IC): TTL、CMOS、Standard Linear、Regulator、Microcontroller、其它相关产品等。

#### 5. 光电及被动电子组件 (Optical Device and Passive Component): Oscillator、Crystal、LED、pick-up head、CMOS sensor、其它相关产品等。

#### 6. 分离式半导体组件及其它 (Discrete & Others): Transistor、Diode、MOSFET、TRIAC、SCR、RFTV、RF Module、其它相关产品等。

#### 7. 其它(如TFT LCD等)

### Wuhan P&S Information

#### Technology Co., Ltd.

#### 武汉力源信息技术有限公司

P&S拥有几十类, 近万个品种的现货库存, 庞大的IC产品资料库, 为客户提供从产品资料、产品方案、产品选型、供应及物流保障等一揽子服务。产品类主要包括单片机、系统管理器件、通信接口、电源管理、数字电位器、数据转换器、信号调理、数字逻辑电路、可编程逻辑器件、分立器件、存储器等等。

### Zhongke Yixin Information

#### Technique Co., Ltd.

#### 北京中科亿芯信息技术有限公司

"聚芯" SoC是在中科院创新工程、863项目资金、北京市工业发展资金等支持下开发的重要创新成果。该芯片性价比远大于"龙芯CPU+北桥+南桥+显示设备", 能支持Linux、VxWorks、WindowCE等操作系统, 同时支持强大的EJTAG在线调试功能。荣获信产部2006年度"十大中国芯之一(最具潜质奖)"称号。

### Zilker Labs, Inc.

#### 志科实验室亚太有限公司

Zilker Labs 提供创新的电源管理与转换IC, 已获专利的 Zilker Labs 数字电源技术具有灵活性和可扩展性, 同时可减少板面空间和设计复杂性, 可在一个给定的印刷电路板上很方便地提供多个低电压、高电流电源供电域。Zilker Labs可以提供最大3A负载电流的ZL2105(内置MOSFET)和最大30A负载电流的ZL2005(外置MOSFET)。

展览会与研讨会一律免费！预先登记即有机会获得二合一U盘读卡器(1GB)！立即报名，将表格传至0755-8828 2288, 8828 2277或在线登记：[www.iic-china.com/dabs](http://www.iic-china.com/dabs)，即可在展会前收到免费入场证，不用现场排队等候！

### 本人资料：

姓名：\_\_\_\_\_ 先生 女士 职位：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市/县\_\_\_\_\_区\_\_\_\_\_路/街\_\_\_\_\_号\_\_\_\_\_

邮政信箱：\_\_\_\_\_号(\_\_\_\_\_号分箱) 邮编：\_\_\_\_\_ (必须填写)

电话：(区号\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

传真：(区号\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_ 电子邮件：\_\_\_\_\_ (必须填写)

#### 1. 我会参加下列地区举行的活动：(可选多项)

1. 成都 2008年2月28-29日  3. 北京 2008年3月6-7日  
 2. 深圳 2008年3月3-4日  4. 上海 2008年3月10-11日

#### 2. 我有兴趣参加：(可选多项)

1. 展览会  4. 厂商技术讲座  
 2. 主题报告  5. 电子元器件馆(仅在成都, 深圳及上海举行)  
 3. 高峰论坛  6. 电子供应峰会(仅在深圳及上海举行)

#### 3. 您主要的工作职责是？(限选一项)

1. 公司总经理 / 副总经理  5. 生产管理 / 制造管理  
 2. 采购管理  6. 设计及开发工程  
 3. 工程管理  7. 其它(请注明)  
 4. 物流管理 \_\_\_\_\_

#### 4. 您是否持有电气或电子工程专业的学位？(请选择)

1. 是  2. 否

#### 5. 您是否参与设计开发项目？(请选择)

1. 是  2. 否

#### 6. 您所参与的设计项目有(请选出所有适用项目)

1. 模拟/混合信号  7. 数字  
 2. 射频/微波  8. 系统设计/体系结构/集成  
 3. 嵌入式系统  9. 集成电路  
 4. 电源管理  10. 专用集成电路/消费类IC/可编程逻辑  
 5. 光电子  11. 多芯片模组或印刷电路板  
 6. 软件/IP  12. 其它(请说明) \_\_\_\_\_

#### 7. 贵公司的主要产品或所提供的服务是(限选一项)

##### 消费电子

1. 音频类产品(如MP3播放器、CD/VCD/DVD播放机、收音机)  
 2. 视频产品(如DVD播放机、摄像机、电视机、数字媒体播放器)  
 3. 个人电子产品(如电子玩具、电视游戏机、数码相机)  
 4. 家用电器(如洗衣机、电冰箱、微波炉)  
 5. 其它消费电子产品(请说明) \_\_\_\_\_

##### 电脑/电脑外围设备

6. 个人电脑、工作站、服务器  
 7. 便携式电脑(包括个人数字助理、笔记本电脑、平板电脑和手持式电脑)  
 8. 嵌入式操作系统及嵌入式软件应用  
 9. CAE/CASE/CAD/CAM系统  
 10. 电脑外围设备(如显示器、打印机、绘图仪、读卡器、键盘和鼠标)  
 11. 复印机、传真及其它办公室设备  
 12. 存储设备(如HDD、FDD、光盘驱动器、磁带驱动器、固态盘)  
 13. 电脑板卡  
 14. 其它电脑设备/子系统/软件(请说明) \_\_\_\_\_

##### 通信系统

15. 有线网络设备(如交换机、中继器、MSPP和网关、路由器及集线器)  
 16. 无线网络设备(如基站、无线接入点) \_\_\_\_\_

17. 移动通信设备(如手机、寻呼机)

18. 其它通信设备/子系统(请说明) \_\_\_\_\_

##### 工控、安全装置及系统

19. 工控、系统、设备及机器人技术  20. 安全装置及系统

##### 汽车电子

21. 汽车动力/悬架/引擎控制

22. 汽车安全及防盗系统

23. 汽车信息娱乐系统

24. 其它汽车电子(请说明) \_\_\_\_\_

##### 医疗、科学、测试器械及设备

25. 医疗/科学电子设备

26. 电子器械、ATE系统、设计及测试设备

##### 航空、航海及军用电子

27. 民用航空/航海电子设备  28. 军用地面/航海/航天电子设备

##### IC、元器件、子系统

29. 集成电路  30. IC设计  31. 分立半导体设计

##### 行业服务

32. 法律、会计、金融服务  36. 系统/板级设计服务

33. 设计/测试/采购服务  37. 其它行业服务(请说明) \_\_\_\_\_

34. 顾问(供应链/制造/业务流程)

35. 电子零件、设备及物料的分销  38. 其它(请注明) \_\_\_\_\_

#### 8. 贵公司的职工人数(限选一项)

1. 100 人或以下  4. 501 至 1,000 人

2. 101 至 200 人  5. 1,001 至 2,000 人

3. 201 至 500 人  6. 超过 2,000 人

#### 9. 您是从何处获得今年的展览会和研讨会举办信息的？(可选多项)

1. 《电子工程专辑》  6. 电子邮件推广

2. 电子工程专辑网站  7. 电话通知

3. 邮件邀请函  8. 传真

4. 展览会网站  9. 其它

5. 同事介绍 \_\_\_\_\_

如希望获得(或继续获得)《电子系统设计》的免费赠阅, 请签名:

签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
Project code: 10EDC1 Form code: AED049

如希望获得(或继续获得)《电子工程专辑》的免费赠阅, 请签名:

签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
Project code: 10ACTA Form code: AAC330

如希望获得(或继续获得)《国际电子商情》的免费赠阅, 请签名:

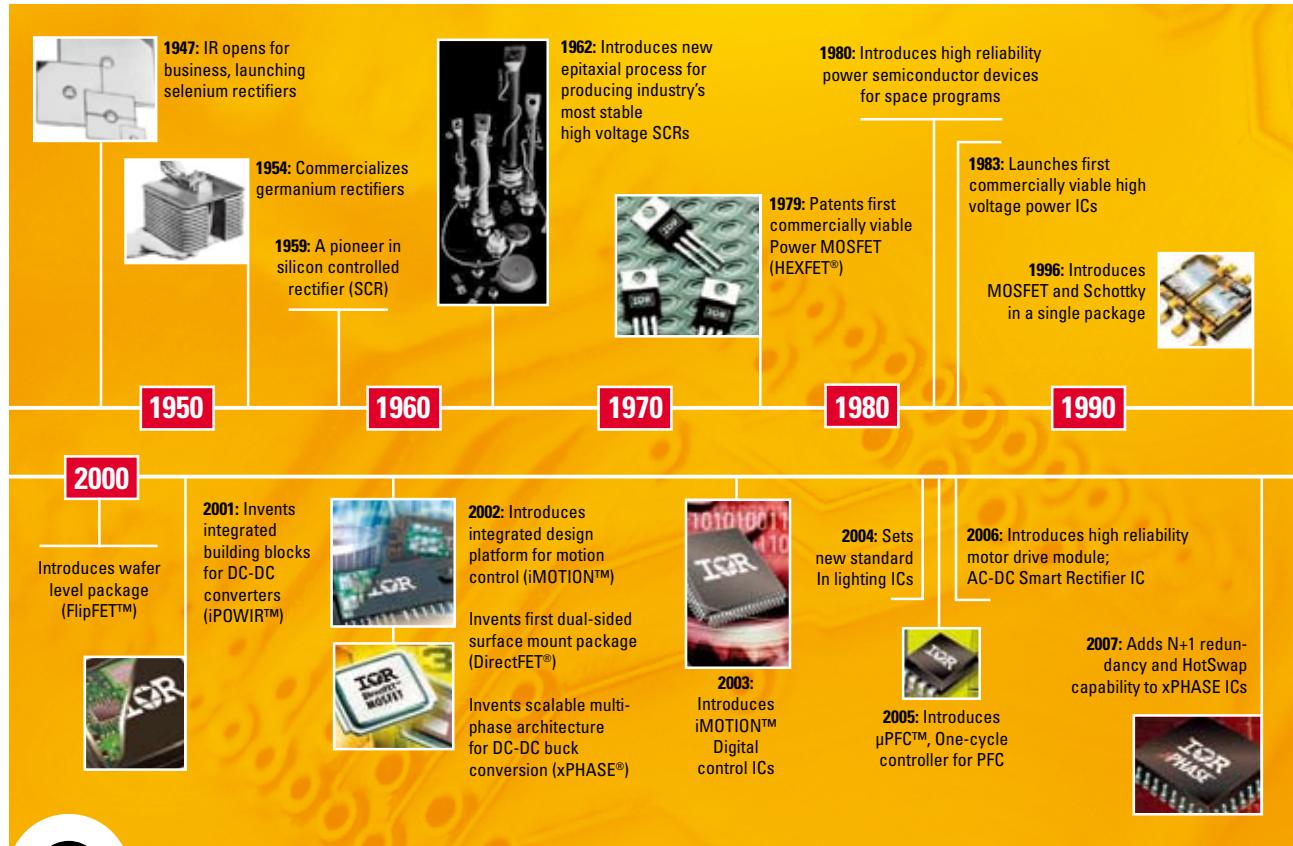
签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
Project code: 10ES85 Form code: AEN468

## IIC-China 2008 部分参展厂商：



# IIC-China 2008 汇聚国内外知名厂商：

3DSP (Beijing) Co., Ltd.  
ABC Electronics (Shanghai) Corp.  
ABOV Semiconductor Co., Ltd.  
ACARD Technology Corp.  
Actel Europe  
Acute Technology Inc.  
ADDtek Corporation  
Advanced Analogic Technologies Ltd.  
Advanced MP Technology HK Ltd.  
Agilent Technologies Co., Ltd. (China)  
Allegro MicroSystems, Inc.  
Alpha & Omega Semiconductor  
ALTERA  
Altium Limited  
America II Asia  
AMIC Communication Corporation  
AMIC Technology Corporation  
Anadics  
Analog Devices, Inc.  
Analog Express Asia Limited  
AnaSem Inc.  
Anpec Electronics Corporation  
Anyka Technologies Corporation  
Apacer  
AppoTech Limited  
ARM Consulting (Shanghai) Co., Ltd.  
Arphic Technology Co., Ltd.  
Arrow Asia Pac Ltd.  
Asahi Kasei EMD Corporation  
Aska Computer System Ltd.  
Atmel Corporation  
Austria Micro Systems  
AXElite Technology Co., Ltd.  
AXSEM AG  
BCD  
Beijing FMSOFT Inc.  
Beijing General Embedded Control Technologies Co., Ltd.  
Beijing Hengtai Technologies Co., Ltd.  
Beijing HRH Communication Equipment Co., Ltd.  
Beijing LHWT Microelectronics Inc.  
Beijing Wind Hill Technologies Co., Ltd.  
Best Electronics Holdings Limited  
Bluechips Technology Pte Ltd.  
BroadGalaxy Electronics Technology Ltd.  
Burnon Technology Co., Ltd.  
BYD Microelectronics Co., Ltd.  
C2 Microsystems Inc.  
Cactus Technologies Limited  
California Micro Devices  
Cayee Computer Ltd.  
Celestial Semiconductor (Beijing) Co., Ltd.  
Central Semiconductor Corp.  
CEVA, Inc.  
Chesee Electronics Corp.  
China Electronic Appliance Shenzhen Co., Ltd. (CEACSZ)  
China Resources PowTech (Shanghai) Co., Ltd.  
China Integrated Circuit Design (Group) Corporation Limited  
Chip Advanced Technology Inc.  
Chipnups Technology Inc.  
Chips & Media Inc.  
Chitron Electronics Co., Ltd.  
C-Media Electronics Inc.  
CoreSolid Storage Corporation  
Cyan Technology  
Cypress  
Elan Microelectronics Corp.  
Elite MicroPower Inc.  
Embedded Technology Ltd.  
Emerson & Cuming Microwave Products HK Ltd.  
Excelpoint Systems Hong Kong Ltd.  
Fairchild Semiconductor  
Fidelix Co., Ltd.  
Fortune Semiconductor Corporation  
Freescale Semiconductor HK Ltd.  
Future Technology Devices Int'l Ltd. Taiwan Branch Office  
Galawave Technology Inc.  
Genesys Logic, Inc.  
GFE International (Hong Kong) Limited  
GigaDevice Semiconductor Inc.  
Grain Media, Inc.  
Granda  
Hangzhou LSD Science & Technology Co., Ltd.  
Haokai Microelectronics (Shanghai) Corporation  
Hong Kong Science and Technology Parks Corporation  
HOPE Microelectronics Co., Ltd. (Beijing)  
HT Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.  
Hyperstone Asia Pacific Ltd.  
IC.NET.CN  
ICBridge Information Limited  
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.  
Innodisk Corporation  
Intersil  
Intel China Ltd.  
Interine Electronics Pan-Asia Co., Ltd.  
International Rectifier (IR)  
IT-SoC Association  
Jetronic Technology Ltd.  
Kaan Technologies Ltd.  
Keentech Technology Co., Ltd.  
KGS Technology Ltd.  
Kinghorn Enterprises Limited  
KT Micro, Inc. (Beijing)  
Lattice Semiconductor  
Leadis International Ltd.  
Leaguer (Shenzhen) MicroElectronics Co., Ltd.  
Legend Silicon Corp.  
Linear Technology Corporation Limited  
Macronix Group  
Magellan Discovery Corporation  
Maxim Integrated Products, Inc.  
MHS Electronics  
Micon Design Technology Co., Ltd.  
Micrel Inc.  
Microchip Technology Incorporated  
Microsemi Corporation  
Microsoft (China) Co., Ltd.  
Microtips Technology Inc.  
MIPS Technologies, Inc.  
Mitsumi Electric Co., Ltd. Hong Kong Branch  
Mobicon Holdings Limited  
Montage Technology  
Myson Century, Inc.  
NEC Electronics (China) Co., Ltd.  
Nordic Semiconductor  
North Technology Co., Ltd.  
NXP  
ON Semiconductor  
On2 Technologies  
On-Bright Electronics Co., Ltd.  
Optichron  
Oxford Semiconductor  
Partminer Asia Limited Shanghai Rep. Office  
Peregrine Semiconductor Corp.  
Pioneer Electronics Co., Ltd.  
Polar Star International Co., Ltd.  
Power Analog Microelectronics  
Power Integrations  
PowerLayer Microsystems  
Premier Farnell  
Pretec/PMT Inc.  
Primarion Inc.  
Princeton Technology Corp.  
Progate Group Corporation  
RadioPulse Inc.  
RDC Semiconductor Co., Ltd.  
Realtime Technology Co., Ltd.  
Renesas Technology Corp.  
Revel Electronics Co., Ltd.  
RFIC Technology Corp.  
Richardson Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd.  
Rigol Electronic Co., Ltd.  
Rikei Corporation (HK) Ltd.  
Rochester Electronics LLC  
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  
RS Components  
RSL Microelectronics Co., Ltd.  
Samsung Electronics Co., Ltd.  
Seagate Technology  
SEED Electronic Technology Ltd.  
Seiko Instruments (HK) Ltd.  
Semiwell Semiconductor Co., Ltd.  
Semtech International AG  
Senbo Embedded Computer Co., Ltd.  
Sermaxx Technology Hong Kong Limited  
SG Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.  
Shanghai Bellng Corp. Ltd.  
Shanghai Haier IC Co., Ltd.  
Shanghai Jade Technologies Co., Ltd.  
Shanghai Key-Team Human Resources Consulting Co., Ltd.  
Shanghai Sanguine  
Shen Zhen Multilayer PCB Technology Co., Ltd.  
Shenzhen CMS Semicon Co., Ltd.  
Shenzhen CYT IC Design Co., Ltd.  
Shenzhen Jing Zhong Electronics Duty Co., Ltd.  
Shenzhen Kaizhitong Micro Electronic Technology Co., Ltd.  
Shenzhen Kingbrother PCB Techology Co., Ltd.  
Shenzhen Secom Telecom Co., Ltd.  
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd.  
Shenzhen Superpower Technology Co., Ltd.  
Shenzhen Vessel Electronic Co.  
Shenzhen William Electronics Ltd.  
Sigma Microelectronics Co., Ltd.  
SigmaTel Asia Ltd.  
Silicon Laboratories Inc.  
Silicon Professional Asia Corporation Hong Kong Ltd.  
Skymedi Corporation  
Smartwork Technology Ltd.  
SMSC  
Spansion LLC  
STMicroelectronics (Shanghai) Co., Ltd.  
Sunplus Technology Co., Ltd.  
Suzhou Lauterbach Technologies Co., Ltd.  
Symwave Technologies (Shenzhen) Co., Ltd.  
Sync Power Corp.  
Tai-1 Microelectronics Corp.  
Taiyo Yuden Co., Ltd.  
Technokey Co., Ltd.  
Tektronix (China) Co., Ltd.  
Telecom Technology Instrument Research Institute  
Telit Wireless Solutions Co., Ltd.  
Tensilica  
Tenx Technology Inc.  
Texas Instruments Semiconductor Technologies (Shanghai) Co., Ltd.  
Texio (Hong Kong) Limited  
THAT Corporation  
The Dini Group  
The MOSIS Service  
Tlg Electronics Ltd.  
Topro Display Technology Co., Ltd.  
Torex (Hong Kong) Limited  
Torex Semiconductor Device (Shanghai) Co., Ltd.  
TOSHIBA Corporation Semiconductor Company  
TranSwitch Corporation  
TriQuint Semiconductor  
Union  
Uni-Trend Technology (DongGuan) Limited  
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.  
VIA Technologies Inc.  
Vishay Intertechnology  
VisionFlow Technology (Suzhou) Co., Ltd.  
Vivace Semiconductor, Inc.  
Winbond Electronics Corporation  
Wintech Digital System Technology Co., Ltd.  
Wireless Sound Solutions Pte Ltd.  
WPG Holdings  
Wuerth Electronic Tianjin Co., Ltd.  
Wuhan P&S Information Technology Co., Ltd.  
Zetex (Asia) Ltd. Shenzhen Representative Office  
Zhonghe Yixin Information Technique Co., Ltd.  
Zhongshan University Shenzhen Research College  
Zhouligong  
Zilker Labs, Inc.  
等



# 电源管理领域的先驱 创新领域的先驱

# 期望 更多

创新的电源技术

创新的专用芯片组

创新的集成封装设计

创新的电源系统构架

# 更多

基准硅、高级电路设计、控制系统构架、封装与应用的完美融合。

当你想起了IR，  
就意味着你想到了创新。

在过去的60多年时间里，工程师们依靠国际整流器公司(IR)的基准技术，将原电流转化为清洁有效的能源，提供给家用器具、人造卫星、汽车、便携电器、计算机、长途通信以及其他诸多系统。

[www.irf.com.cn](http://www.irf.com.cn)

如果您有任何意见或查询，请访问 [www.irf.com.cn/contact](http://www.irf.com.cn/contact)，利用我们的  
网上客户关系管理 (CRM) 系统与我们联系。

DirectFET®, HEXFET®, xPHASE®, FlipFET™, iMOTION™, µPFC™是国际整流器公司的商标或注册商标。

International  
**IR** Rectifier  
THE POWER MANAGEMENT LEADER